

HC32L150 系列 / HC32L156 系列

32 位 ARM® Cortex®-M0+ 微控制器

数据手册

产品特性

- 32 位 ARM Cortex-M0+ 内核
 - 处理器版本: r0p1
 - 最高工作频率: 32 MHz
 - 嵌套向量中断控制器(NVIC): 支持 1 通 道 NMI(不可屏蔽中断)和 32 通道的外设 中断,能够设定 4 个中断优先级
 - 24 位系统定时器 (Sys Tick): 该系统定时器用于管理操作系统任务
 - 支持位带(Bit Band)操作
- 片上存储器
 - 闪存
 - 最大 128KB
 - 保护代码的加密功能
 - 支持读等待(0个或者1个周期)
 - 片上 SRAM
 - 最大: 6KB
 - 深度休眠待机模式下整体 RAM 数据保 持功能可配置
- LCD 控制器
 - LCDC
 - 支持内部电阻分压模式、外部电阻分压模式和外部电容分压模式
 - 可选 40SEG × 4COM(最多), 38SEG × 6COM(最多) 或者 36SEG × 8COM(最多)输出
 - 4COM 模式下,可选 1/2、1/3 或 1/4 占空比,可选 1/2 或 1/3 偏置
 - 6COM 模式下, 1/6 占空比, 可选 1/3 或 1/4 偏置
 - 8COM 模式下, 1/8 占空比, 可选 1/3 或 1/4 偏置
 - 可调整帧显示频率
- 多功能串行接口(最多同时6通道)可从下列模式中选择每个通道的工作模式:
 - UART(其中 4,5,6 三个通道支持波特率 补偿)

- 全双工双缓冲器
- 可选择奇偶校验的有/无
- 内建专用波特率发生器
- 可选择外部时钟作为串口时钟
- 多种错误检测功能(奇偶校验错误、帧错误、溢出错误)
- 支持硬件流控制: 根据 CTS/RTS 自动控制数据收/发
- 支持波特率补偿
- SPI
- 全双工双缓冲器
- 内建专用波特率发生器
- 溢出错误检测
- 片选功能
- 数据长度:5到16位
- I2C
 - 支持标准模式(最快 100 kbps)/高速模式 (最快 400 kbps)
- A/D 转换器 (最多 12 通道)
 - 12 位 A/D 转换器
 - 逐次比较型
 - 采样/转换周期 ≥ 18 时钟周期, 转换速率达 200K SPS(Sample per second).
 - 单调的无失码的 12 位转化
 - 采样、保持时间和转换速率可调.
 - 可选内建 2 种参考电压(1.5V 和 2.5V)
 - 支持12路外部端口输入和3路内部信号 源采样(DVCC/BGR)
 - 内建信号输入放大器,可采样外部微弱 信号
 - 窗口阈值比较功能
- 模拟电压比较器 (VC)
 - 4通道端口电压监测
 - 可产生异步中断、支持低功耗唤醒功能
 - 支持迟滞电路以增强抗干扰能力
 - 可配置响应时间(16us-64ms)
 - 比较器输出可作为复合定时器输入



● 复合定时器 (最大:8通道)

可从以下模式中选择各通道的工作模式:

- 16 位 PWM 定时器模式
- 16 位 PPG 定时器模式
- 16/32 位重载定时器模式
- 16/32 位 PWC 定时器模式

● 蜂鸣器驱动器

- 专用8位计数器产生可配置频率
- _ 四种时钟源可选择
- 最大灌电流 12mA(具体参考电气参数章节的 IO 特性),可直接驱动蜂鸣器,无需外部元件

● 通用 IO 端口

本系列的引脚不用作外部总线或者外设功能时,可用作 I/O 口。另外,任何一个 I/O 口都可以搭载端口重定位功能,用于配置外设功能的设定。

- 快速 GPIO 支持单周期访问
- 每个端口可配置内置上拉电阻
- 每个端口可配置开漏输出
- 端口引脚电平可直接读取
- 端口重定位
- 部分引脚支持大电流输出 12 毫安 (P10/P11/P35/P53).

● 双定时器

双定时器由两个可编程的 32/16 位递减计数器构成。可从下列模式中选择定时器通道的工作模式:

- 自由运行模式
- 周期模式 (=重载模式)
- 单次模式

● 实时时钟(RTC)

实时时钟记录从 01 到 99 间的年、月、日、 小时、分、秒和星期。

- 可在特定时刻产生中断(年/月/日/小时/ 分/秒),也可在特定年、特定月、特定 日、特定时、特定分钟、特定秒产生中断
- 含有一个支持定时器中断功能发生器可以产生特定时刻中断或者周期性的中断

- 在修改时间的时候计时器不会停止
- 具有硬件自动修正闰年的日历功能
- 外部中断控制器单元
 - 外部中断输入引脚,最多16个
 - 不可屏蔽中断(NMI)输入引脚 1 个
- 监视定时器(2 通道)
 - 当达到超时值时,监视定时器产生中断 或复位
 - 本系列有两种监视定时器:硬件监视定时器和软件监视定时器
 - 硬件监视定时器使用的时钟可以选择内 部低速振荡器或者外部低速晶振,因此 在停止模式以外的任何低功耗模式下都 可以工作

● SCI7816 智能卡主控接口

- 标准智能卡通讯接口;符合 ISO/IEC 7816-3 标准
- 支持 T=0 和 T=1 的传输模式
- 收发自动转换
- 支持重试次数设置
- 支持额外的 ETU 设置
- 支持 ETU 计算器计数
- 支持硬件 LRC/CRC 计算
- 起始位采用 16 次采样判决算法
- 每一位数据三次采样并遵从择多判决算法
- 支持 SCI7816 接口软复位
- 支持接收数据未取走情况下,被新数据 覆盖(overrun)标志
- 支持 SCI7816 接口状态 (busy/idle) 标志

● AES 硬件加速器

AES(The Advanced Encryption Standard) 是美国国家标准技术研究所(NIST)宣布 的新的数据加密标准。

- 支持硬件抗 DFA/DPA 攻击
- 有效秘钥长度: 128/192/256 位
- 支持 CBC 和 ECB 模式

● 时钟/复位

- 时钟

四种时钟可供选择 (二种外部振荡器,二种内部 RC 振荡器)



- 外部高速OSC振荡器: 4MHz~32 MHz
- 外部低速 OSC 振荡器: 32.768 kHz
- 内部高速 RC 振荡器:
 2MHz/4MHz/8 MHz/16 MHz
- 内部低速 RC 振荡器: 32 kHz
- 复位
 - RSTB 引脚复位
 - 上电复位
 - 软件复位
 - 监视定时器复位
 - 低电压检测复位
 - 时钟监视器复位
 - 深度休眠待机模式进入复位
- 时钟监视器(CSV)

根据内部 RC 振荡器生成的时钟来监视外 部时钟的异常

- 检测出外部振荡时钟故障(时钟停止)时, 中断或复位有效
- 检测出外部频率异常时,中断或复位有效
- 低电压检测(LVD)

本系列产品包含有一个低电压检测单元。

- 可以选择检测不同来源(DVCC, DVDD 或 LVDI)
- 检测阈值可调,带迟滞和滤波功能,可选 产生中断或者复位
- 低功耗模式

有五种低功耗模式

- IDLE 模式
- 实时时钟模式(RTC)
- 停止模式(Stop)
- 深度休眠实时时钟模式(DeepStandby RTC)(可选 RAM 数据保持)
- 深度休眠待机模式 (DeepStandby STOP)(可选RAM数据保持)
- 外设时钟门控
 - 可以通过门控不用的外设的操作时钟来 降低系统功耗
- 调试接口
 - 串行线调试接口(SW-DP)

- 微追踪缓存(MTB)
- 唯一识别码(Unique ID)
 - 每颗芯片都有固定的80位唯一识别码.
- 电源
 - 支持宽幅范围电压, DVCC 2.2V~3.8V

支持型号

HC32L150KATA	HC32L156KATA
HC32L150JATA	HC32L156JATA
HC32L150FAUA	



声明

华大半导体有限公司(以下简称: "HDSC")保留随时更改、更正、增强、修改华大半导体产
品和/或本文档的权利,恕不另行通知。用户可在下单前获取最新相关信息。HDSC 产品依据
购销基本合同中载明的销售条款和条件进行销售。

- ▶ 用户对 HDSC 产品的选择和使用承担全部责任,用户将 HDSC 产品用于其自己或指定第三方产品上的,HDSC 不提供服务支持且不对此类产品承担任何责任。
- ▶ HDSC 在此确认未以明示或暗示方式授予任何知识产权许可。
- ▶ HDSC 产品的转售,若其条款与此处规定不同,HDSC 对此类产品的任何保修承诺无效。
- ➤ 任何带有"®"或"TM"标识的图形或字样是 HDSC 的商标。所有其他在 HDSC 产品上显示的产品或服务名称均为其各自所有者的财产。
- ▶ 本通知中的信息取代并替换先前版本中的信息。

©2019 华大半导体有限公司 - 保留所有权利



目 录

产品	品特性		1
声	明		4
目	录		5
1.	简介		7
2.	产品阵	容	8
	2.1.	产品名称	8
	2.2.	功能	9
3.	引脚配	置	10
4.	引脚功	能说明	15
5.	I/O 电品	路类型	34
6.	使用注	意事项	37
7.	框图		40
8.	存储区	映射图	41
9.	引脚状	态	45
10.	电气特	性	49
	10.1.	最大绝对额定值	49
	10.2.	推荐工作条件	50
	10.3.	直流特性	51
		10.3.1. 电流特性	51
		10.3.2. 引脚特性	54
		10.3.3. LCD 特性	55
	10.4.	交流特性	56
		10.4.1. 外部高速晶振特性	56
		10.4.2. 外部低速晶振特性	58
		10.4.3. 内建振荡器特性	60
		10.4.4. 复位输入特性	60
		10.4.5. 上电复位时序	61
		10.4.6. 复合定时器输入时序	62
		10.4.7. 外部输入时序	63
		10.4.8. UART/SPI 时序	64
		10.4.9. I2C 时序	80
		10.4.10. 串行线调试接口时序	81
	10.5.	12 位 A/D 转换器	82
		模拟电压比较器	
	10.7.	低电压检测特性	85
		10.7.1. 低电压检测(LVD1)	
		10.7.2. 低电压检测阈值表(LVD1)	
	10.8.		
		低功耗模式返回时间	
		10.9.1. 返回因子:中断/端口唤醒	



	10.9.2. 返回因子: 复位	. 89
11.	封装尺寸	.91
12.	订购信息	. 95
13.	版本记录 & 联系方式	. 96



1. 简介

HC32L15 系列是华大半导体针对低功耗和低成本应用而开发的高集成度 32 位嵌入式微控制器。HC32L15 系列搭载了 ARM Cortex-M0+处理器,SRAM 内存和片上闪存。还包含诸多丰富的外设功能,如:各种定时器、RTC 时钟、LCD 控制器、AES 硬件加密、A/D 转换器、和各种通讯接口(UART、SPI、I2C、智能卡接口(SCI7816))等。

【CM0+平台 HC32L15X 系列的外设资源手册】中记载本数据手册中相关外设的使用方法。

超低功耗 MCU 典型应用

- 各类水表,燃气表,热能表等工业仪表
- 血糖监测仪,血压监护仪和心电记录监护仪等健康器材
- 火警探头,智能门锁,无线传感器,无线监控等智能传感器应用
- 各种对于电池供电和功耗苛求的便携式设备等



2. 产品阵容

2.1. 产品名称

	H	IC3	52 L	, 1	5 () F	8	$\bigcup_{\perp} A$
华大半导体								
CPU位宽								
32: 32bit 产品类型								
L: 超低功耗								
CPU类型								
1: Cortex-M0+								
性能识别码								
5: 主流型								
功能配置识别码								
0: 配置1 6: 配置4								
引脚数								
F: 32Pin / J: 48Pin K: 64Pin								
FLASH容量								
8: 64KB / A: 128KB								
封装类型								
U: QFN T: LQFP								
T 接泪 南 共 围								
环境温度范围 A: -40-85℃								

HC32L15 系列数据手册 Page 8 of 96



2.2. 功能

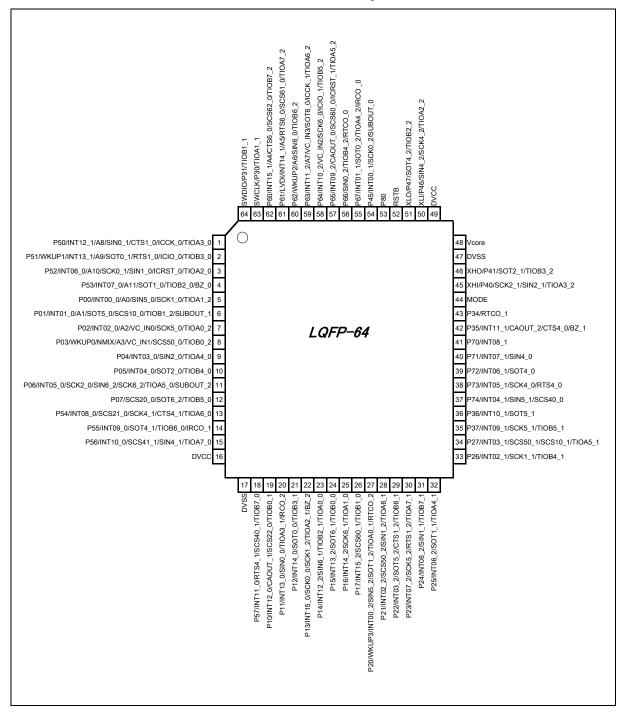
	产品名称		HC32L150KATA/	HC32L150JATA/ HC32L156JATA	HC32L150FAUA	
引脚数			64	48	32	
		内核		Cortex-M0+		
CPU		频率		32MHz		
电源电	压范围			2.2 V ~ 3.8 V		
温度范	围			-40°C ~ 85°C		
调试功	能			串行线调试接口		
唯一识	别码			支持		
			40 SEG x 4 COM/	30 SEG x 4 COM/		
液晶控	制器(LCDC	C) *2	38 SEG x 6 COM/	28 SEG x 6 COM/	无	
			36 SEG x 8 COM	26 SEG x 8 COM		
双定时	器		1 単元			
监视定	时器		1 通道(软件监视定时器) 和 1 通道(硬件监视定时器)			
时钟监	视器(CSV)		支持			
端口中	断		16 单元(最多)			
低电压	检测复位/『	中断		2 单元		
	内部高速	振荡器	2MHz/4MHz/8M	MHz/16MHz (±1%@RT,±2%@	HT/LT)	
	内部低速	振荡器	3	2 kHz (Typ±50%@RT)		
时钟	外部高速	且振振		0.07. 20.07.		
TT CH	荡器		4MHz~32MHz			
	外部低速	晶振振		32 768 kHz	70 LH_	
	荡器		32.768 kHz			
闪存安	全保护		支持			

HC32L15 系列数据手册 Page 9 of 96



3. 引脚配置

HC32L150KATA-LQ64



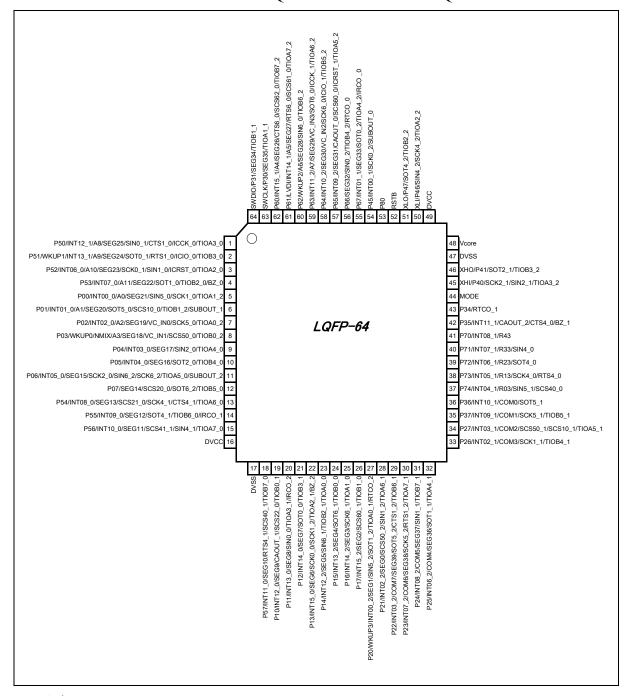
注意:

- 引脚名称(例如 XXX_1, XXX_2)中下划线("_")后面的数字是重定位端口号。
- 有多个引脚可为同一路通道提供同一功能。使用扩展功能引脚设定寄存器(FN_SELx)选择引脚。

HC32L15 系列数据手册 Page 10 of 96



HC32L156KATA-LQ64 / HC32L156KATA-LQFP64

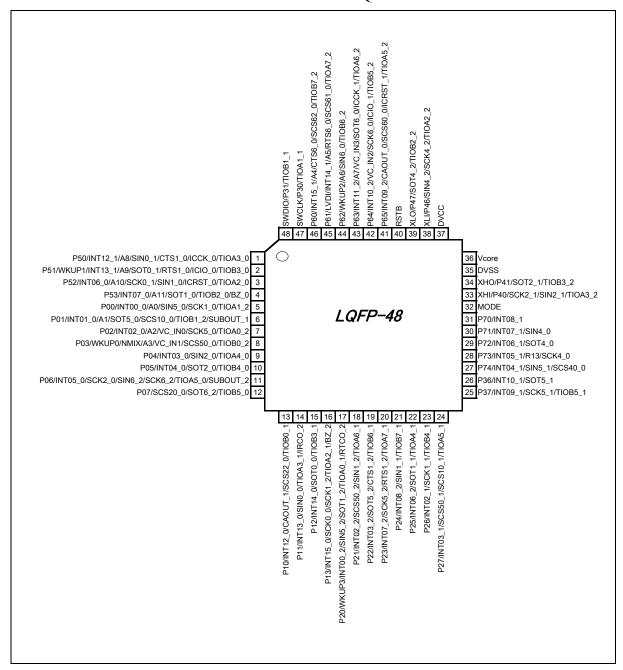


注意:

- 引脚名称(例如 XXX_1, XXX_2)中下划线("_")后面的数字是重定位端口号。
- 有多个引脚可为同一路通道提供同一功能。使用扩展功能引脚设定寄存器(FN_SELx)选择引脚。



HC32L150JATA-LQ48



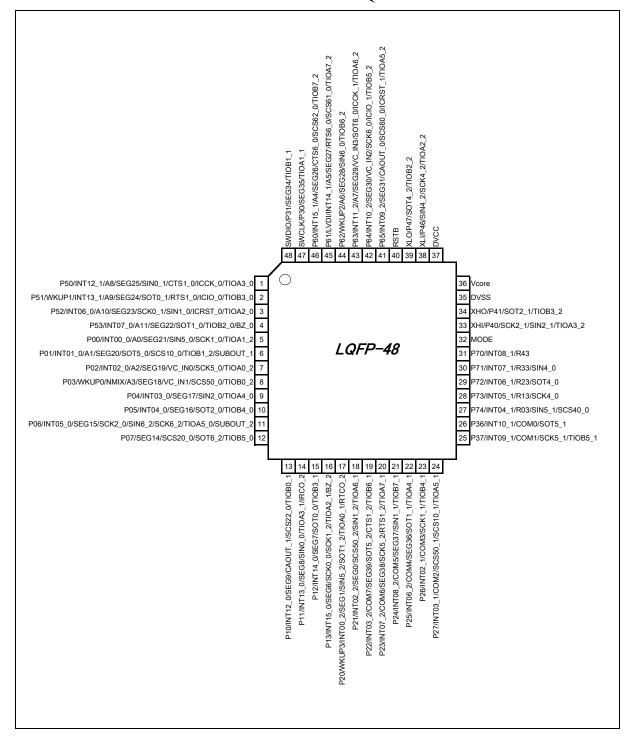
注意:

- 引脚名称(例如 XXX_1, XXX_2)中下划线("_")后面的数字是重定位端口号。
- 有多个引脚可为同一路通道提供同一功能。使用扩展功能引脚设定寄存器(FN_SELx)选择引脚。

HC32L15 系列数据手册 Page 12 of 96



HC32L156JATA-LQ48



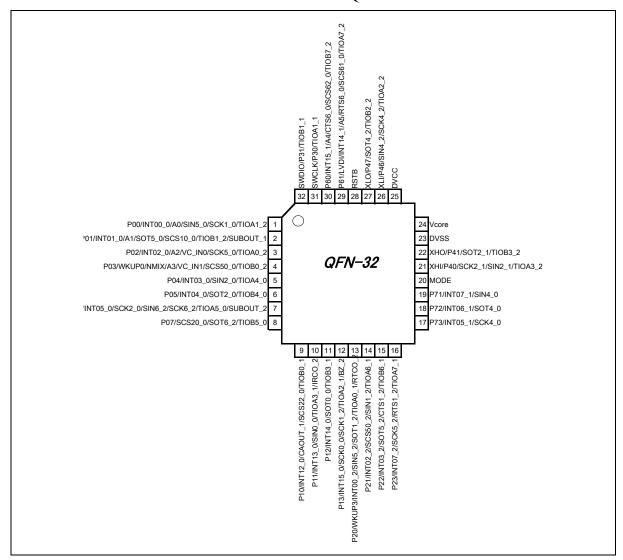
注意:

- 引脚名称(例如 XXX_1, XXX_2)中下划线("_")后面的数字是重定位端口号。
- 有多个引脚可为同一路通道提供同一功能。使用扩展功能引脚设定寄存器(FN_SELx)选择引脚。

HC32L15 系列数据手册 Page 13 of 96



HC32L150FAUA-QFN32



注意:

- 引脚名称(例如 XXX_1, XXX_2)中下划线("_")后面的数字是重定位端口号。
- 有多个引脚可为同一路通道提供同一功能。使用扩展功能引脚设定寄存器(FN_SELx)选择引脚。



4. 引脚功能说明

引脚号码说明

关于该引脚上的外设功能是否存在,以引脚配置为准,引脚名称(例如 XXX_1, XXX_2)中下划线("_")后面的数字是重定位端口号;有多个引脚可为同一路通道提供同一功能;使用扩展端口功能寄存器(FN_SEL)选择引脚。

64	48	32	NAME	I/O 电路类型	引脚状态类型
			P50		
			INT12_1		
			A8		
1	1	_	SEG25	A	В
1	1	-	SINO_1	A	В
			CTS1_0		
			ICCK_0		
			TIOA3_0		
			P51		
			WKUP1		
			INT13_1		
			A9		С
2	2	-	SEG24	A	
			SOT0_1		
			RTS1_0		
			ICIO_0		
			TIOB3_0		
		-	P52	A	
			INT06_0		В
	3		A10		
3			SEG23		
3	3		SCK0_1		
			SIN1_0		
			ICRST_0		
			TIOA2_0		
			P53		
			INT07_0		
			A11		
4	4	-	SEG22	A	В
			SOT1_0		
			TIOB2_0		
			BZ_0		

HC32L15 系列数据手册 Page 15 of 96



64	48	32	NAME	I/O 电路类型	引脚状态类型
			P00		
			INT00_0		
			A0		
5	5	1	SEG21	A	В
			SIN5_0		
			SCK1_0		
			TIOA1_2		
			P01		
			INT01_0		
			A1		
6	6	2	SEG20	A	В
O	U	2	SOT5_0	A	Б
			SCS10_0		
			TIOB1_2		
			SUBOUT_1		
			P02		
		3	INT02_0		
	7		A2	A	
7			SEG19		В
			VC_IN0		
			SCK5_0		
			TIOA0_2		
			P03		
			WKUP0		
			NMIX		
8	Q	4	A3	Δ	E
0	8	4	SEG18	A	E
			VC_IN1		
			SCS50_0		
			TIOB0_2		
			P04		
			INT03_0		
9	9	5	SEG17	В	В
			SIN2_0		
			TIOA4_0		
			P05		
	10		INT04_0		
10		6	SEG16	В	В
			SOT2_0		
			TIOB4_0		

HC32L15 系列数据手册 Page 16 of 96



64	48	32	NAME	I/O 电路类型	引脚状态类型
			P06		
			INT05_0		
			SEG15		
11	11	7	SCK2_0	D.	n
11	11	/	SIN6_2	В	В
			SCK6_2		
			TIOA5_0		
			SUBOUT_2		
			P07		
			SEG14		
12	12	8	SCS20_0	В	K
			SOT6_2		
			TIOB5_0		
			P54		
			INT08_0		
			SEG13	В	
13	-	-	SCS21_0		В
			SCK4_1		
			CTS4_1		
			TIOA6_0		
			P55		
			INT09_0		
14		_	SEG12	В	В
17			SOT4_1		Б
			TIOB6_0		
			IRCO_1		
			P56		
			INT10_0		
15		_	SEG11	В	В
13	-		SCS41_1	В	Б
			SIN4_1		
			TIOA7_0		
			P57		
			INT11_0		
18	_	_	SEG10	В	В
10			RTS4_1		D.
			SCS40_1		
			TIOB7_0		

HC32L15 系列数据手册 Page 17 of 96



64	48	32	NAME	I/O 电路类型	引脚状态类型
			P10		
			INT12_0		
19	13	9	SEG9	В	D
19	13	9	CAOUT_1	Ь	В
			SCS22_0		
			TIOB0_1		
			P11		
			INT13_0		
20	14	10	SEG8	В	В
20	14	10	SIN0_0	Б	Б
			TIOA3_1		
			IRCO_2		
			P12		
			INT14_0		
21	15	11	SEG7	В	В
			SOT0_0		
			TIOB3_1		
		12	P13	В	
			INT15_0		
			SEG6		
22	16		SCK0_0		В
			SCK1_2		
			TIOA2_1		
			BZ_2		
			P14		
			INT12_2		
23			SEG5	В	В
23	-	-	SIN6_1	Ь	Ь
			TIOB2_1		
			TIOA0_0		
			P15		
			INT13_2		
24	-	-	SEG4	В	В
			SOT6_1		
			TIOB0_0		
			P16		
			INT14_2		
25	-	-	SEG3	В	В
			SCK6_1		
			TIOA1_0		

HC32L15 系列数据手册 Page 18 of 96



64	48	32	NAME	I/O 电路类型	引脚状态类型
			P17		
			INT15_2		
26	-	-	SEG2	В	В
			SCS60_1		
			TIOB1_0		
			P20		
			WKUP3		
			INT00_2		
27	17	12	SEG1	D.	C
27	17	13	SIN5_2	В	С
			SOT1_2		
			TIOA0_1		
			RTCO_2		
			P21		
			INT02_2		n.
20	10		SEG0	В	
28	18	14	SCS50_2		В
			SIN1_2		
			TIOA6_1		
			P22	В	В
			INT03_2		
	19		COM7		
29		15	SEG39		
			SOT5_2		
			CTS1_2		
			TIOB6_1		
			P23		
			INT07_2		
			COM6		
30	20	16	SEG38	В	В
			SCK5_2		
			RTS1_2		
			TIOA7_1		
			P24		
			INT08_2		
31	21	_	COM5	В	В
			SEG37	_	В
			SIN1_1		
			TIOB7_1		

HC32L15 系列数据手册 Page 19 of 96



64	48	32	NAME	I/O 电路类型	引脚状态类型
			P25		
			INT06_2		
32	22	_	COM4	В	В
32	22	-	SEG36	Б	Б
			SOT1_1		
			TIOA4_1		
			P26		
			INT02_1		
33	23	-	COM3	В	В
			SCK1_1		
			TIOB4_1		
			P27		
			INT03_1		
34	24	_	COM2	В	В
J.			SCS10_1		
			SCS50_1		
			TIOA5_1		
		-	P37		
	25		INT09_1	В	
35			COM1		В
			SCK5_1		
			TIOB5_1		
			P36		
36	26	-	INT10_1	В	В
			COM0		
			SOT5_1		
			P74		
			INT04_1		
37	27	-	R03	С	В
			SIN5_1		
			SCS40_0		
			P73		
20	20	1.7	INT05_1		
38	28	17	R13	С	В
			SCK4_0		
			RTS4_0		
			P72 INT06_1		
39	29	18	R23	С	В
			SOT4_0		

HC32L15 系列数据手册 Page 20 of 96



64	48	32	NAME	I/O 电路类型	引脚状态类型
			P71		
40	20	10	INT07_1	C	D.
40	30	19	R33	С	В
			SIN4_0		
			P70		
41	31	-	INT08_1	С	M
			R43		
			P35		
			INT11_1		
42	-	-	CAOUT_2	D	D
			CTS4_0		
			BZ_1		
43	_	_	P34	D	F
43	-	_	RTCO_1	Б	1
44	32	20	MODE	E	I
			ХНІ		
			P40		
45	33	21	SCK2_1	G	A
			SIN2_1		
			TIOA3_2		
			ХНО		
46	34	22	P41	G	A
40	34	22	SOT2_1	G .	А
			TIOB3_2		
			XLI		
			P46		
50	38	26	SIN4_2	G	A
			SCK4_2		
			TIOA2_2		
			XLO		
51	39	27	P47	G	A
			SOT4_2		
			TIOB2_2		
			P45		
54	-	-	INT00_1	D	F
			SCK0_2		
			SUBOUT_0		

HC32L15 系列数据手册 Page 21 of 96



64	48	32	NAME	I/O 电路类型	引脚状态类型
			P67		
			INT01_1		
			SEG33	_	_
55	-	-	SOT0_2	В	В
			TIOA4_2		
			IRCO_0		
			P66		
			SEG32		
56	-	-	SIN0_2	В	K
			TIOB4_2		
			RTCO_0		
			P65		
			INT09_2		
			SEG31		
57	41	-	CAOUT_0	В	В
			SCS60_0		
			ICRST_1		
			TIOA5_2		
			P64		
			INT10_2		
			SEG30		
58	42	-	VC_IN2	A	В
			SCK6_0		
			ICIO_1		
			TIOB5_2		
			P63		
			INT11_2		
			A7		
59	43	_	SEG29	A	В
37	43		VC_IN3	A	Б
			SOT6_0		
			ICCK_1		
			TIOA6_2		
			P62		
			WKUP2		
60	44	_	A6	A	L
			SEG28		
			SIN6_0		
			TIOB6_2		

HC32L15 系列数据手册 Page 22 of 96



64	48	32	NAME	I/O 电路类型	引脚状态类型
			P61		
			INT14_1		
			LVDI		
61	45	29	A5	A	В
01	43	29	SEG27	A	Б
			RTS6_0		
			SCS61_0		
			TIOA7_2		
			P60		
			INT15_1		
			A4		
62	62 46	5 30	SEG26	A	В
			CTS6_0		
			SCS62_0		
			TIOB7_2		
		31	SWCLK		
63	47		P30	В	G
			SEG35		
			TIOA1_1		
			SWDIO		
64	48	32	P31	В	G
			SEG34		
			TIOB1_1	n	
53	-	-	P80	В	J
52	40	28	RSTB	F	Н
49	37	25	DVCC	-	-
16	-	-	DVCC		-
48	36	24	Vcore	-	-
17	-	-	DVSS	-	-
47	35	23	DVSS	-	-

HC32L15 系列数据手册 Page 23 of 96



模块信号说明

关于该引脚上的外设功能是否存在,以引脚配置为准;引脚名称(例如 XXX_1, XXX_2)中下划线("_")后面的数字是重定位端口号;有多个引脚可为同一路通道提供同一功能;使用扩展端口功能寄存器(FN_SEL)选择引脚。

模块	引脚名称	功能描述	64	48	32
	A0		64 48 5 5 6 6 7 7 8 8 62 46 61 45 60 44 59 43 1 1 2 2 3 3 4 4 23 - 27 17 7 7 24 - 19 13 8 8 25 - 63 47 5 5 26 - 64 48 6 6 3 3 22 16 50 38 4 4 23 - 51 39 1 1 20 14 45 33	1	
	A0	6	2		
A/D转换器 复合定时器 0	A2		7	7	3
	A3		8	8	4
	A4		62	46	30
A /D ##. 44. EU	A5	A/D 转换器模拟输入引脚	61	45	29
A/D 转换器	A6	Axx 是指 ADC 的通道 xx.	60	44	-
	A7		59	43	-
	A8		1	1	-
	A9		2	2	-
	A10		3	3	-
	A11		4	5 6 7 8 46 45 44 43 1 2 3 4 - 17 7 - 13 8 - 47 5 - 48 6 3 16 38 4 - 39 11	-
	TIOA0_0		23	-	-
复合定时器 0	TIOA0_1	复合定时器通道 0 的 TIOA 引脚	27	17	13
	TIOA0_2		7	7	3
	TIOB0_0		24	-	-
	TIOB0_1	复合定时器通道 0 的 TIOB 引脚	19	13	9
	TIOB0_2		8	5 6 7 8 46 45 44 43 1 2 3 4 - 17 7 - 13 8 - 47 5 - 48 6 3 16 38 4 - 39 11 14	4
	TIOA1_0		25	5 5 6 6 7 7 8 8 62 46 61 45 60 44 59 43 1 1 2 2 3 3 4 4 23 - 27 17 7 7 24 - 19 13 8 8 25 - 63 47 5 5 26 - 64 48 6 6 3 3 22 16 50 38 4 4 23 - 51 39 1 1 20 14	-
	TIOA1_1	复合定时器通道 1 的 TIOA 引脚	63	47	31
有人会时现 1	TIOA1_2		5 5 6 6 7 7 8 8 62 46 61 45 60 44 59 43 1 1 2 2 3 3 4 4 23 - 27 17 7 7 24 - 19 13 8 8 25 - 63 47 5 5 26 - 64 48 6 6 3 3 22 16 50 38 4 4 23 - 51 39 1 1 20 14	1	
发音及凹	TIOB1_0		26	-	-
	TIOB1_1	复合定时器通道 1 的 TIOB 引脚	64	48	32
	TIOB1_2		6	5 6 7 8 46 45 44 43 1 2 3 4 - 17 7 - 13 8 - 47 5 - 48 6 3 16 38 4 - 39 11	2
	TIOA2_0		3	3	-
	TIOA2_1	复合定时器通道 2 的 TIOA 引脚	22	16	12
有人中叶思 2	TIOA2_2		50	38	26
复合定时器 2	TIOB2_0		4	4	-
	TIOB2_1	复合定时器通道 2 的 TIOB 引脚	23	5 6 7 8 8 2 46 1 45 0 44 9 43 1 1 2 3 4 3 - 7 17 7 4 - 9 13 8 5 - 3 47 5 6 - 4 48 6 3 2 16 0 38 - 4 3 - 1 39 1	-
	TIOB2_2		51	39	27
	TIOA3_0		5 5 6 6 7 7 8 8 62 46 61 45 60 44 59 43 1 1 2 2 3 3 4 4 23 - 27 17 7 7 24 - 19 13 8 8 25 - 63 47 5 5 26 - 64 48 6 6 3 3 22 16 50 38 4 4 23 - 51 39 1 1 20 14	-	
复合定时器 3	TIOA3_1	复合定时器通道 3 的 TIOA 引脚	20	14	10
	TIOA3_2	7	5 5 6 6 7 7 8 8 62 46 61 45 60 44 59 43 1 1 2 2 3 3 4 4 23 - 27 17 7 7 24 - 19 13 8 8 25 - 63 47 5 5 26 - 64 48 6 6 3 3 22 16 50 38 4 4 23 - 51 39 1 1 20 14	21	

HC32L15 系列数据手册 Page 24 of 96



模块	引脚名称	功能描述	64	48	32
	TIOB3_0		2	2	-
	TIOB3_1	复合定时器通道 3 的 TIOB 引脚	21	15	11
	TIOB3_2		46	34	22
	TIOA4_0		9	9	5
	TIOA4_1	复合定时器通道 4 的 TIOA 引脚	32	22	-
有人內財服 4	TIOA4_2		55	-	-
复合定时器 4	TIOB4_0		10	10	6
	TIOB4_1	复合定时器通道 4 的 TIOB 引脚	33	23	-
	TIOB4_2		56	-	-
	TIOA5_0		10 10 6 33 23 - 56 - - 11 11 12 34 24 - 57 41 - 12 12 8 35 25 - 58 42 - 13 - - 28 18 1 59 43 - 14 - - 29 19 1 60 44 - 30 20 1 61 45 2 18 - - 31 21 - 62 46 3 63 47 3	7	
	TIOA5_1	复合定时器通道 5 的 TIOA 引脚	34	24	-
有人內吐服 5	TIOA5_2		57	41	-
复合定时器 5	TIOB5_0		12	12	8
复合定时器 6	TIOB5_1	复合定时器通道 5 的 TIOB 引脚	35	25	-
	TIOB5_2		58	42	-
Et A should III	TIOA6_0		13	-	-
	TIOA6_1	复合定时器通道 6 的 TIOA 引脚	28	18	14
	TIOA6_2		59	43	-
复合定时器 6	TIOB6_0		14	-	-
	TIOB6_1	复合定时器通道 6 的 TIOB 引脚	29	19	15
	TIOB6_2		55 - 10 10 33 23 56 - 11 11 34 24 57 41 12 12 35 25 58 42 13 - 28 18 59 43 14 - 29 19 60 44 15 - 30 20 61 45 18 - 31 21 62 46 63 47 64 48 5 5 54 - 27 17 6 6 55 -	-	
	TIOA7_0		15	-	-
	TIOA7_1	复合定时器通道7的TIOA引脚	30	20	16
有人合叶服 2	TIOA7_2		61	45	29
复合定时器 7	TIOB7_0		18	-	-
	TIOB7_1	复合定时器通道7的TIOB引脚	21 15 46 34 9 9 32 22 55 - 10 10 33 23 56 - 11 11 34 24 57 41 12 12 35 25 58 42 13 - 28 18 59 43 14 - 29 19 60 44 15 - 30 20 61 45 18 - 31 21 62 46 63 47 64 48 5 5 54 - 27 17 6 6 55 - 55 -	-	
	TIOB7_2		62	46	30
211 1-4 10	SWCLK	串行线调试接口时钟输入	脚 2 2 2 - 15 15 1 14 46 34 2 2 2 5 5 - 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	31	
调试器	SWDIO	串行线调试接口数据数据输入/输出		32	
	INT00_0		5	5	1
	INT00_1	端口中断请求通道 00 输入引脚	54	-	-
	INT00_2		27	17	13
	INT01_0	売口中帐(本子)と マイ ヤケノコ mi	6	6	2
端口中断	INT01_1	端口中断请求通道 01 输入引脚	55	-	-
	INT02_0		7	7	3
	INT02_1	端口中断请求通道 02 输入引脚	33	23	-
	INT02_2		28	18	14
	INT03_0	端口中断请求通道 03 输入引脚	9	9	5

HC32L15 系列数据手册 Page 25 of 96



模块	引脚名称	功能描述	64	48	32
	INT03_1		34	24	-
	INT03_2		29	19	15
	INT04_0	파 다 나 바 '보 구 '조 '본 0.4	10	10	6
	INT04_1	端口中断请求通道 04 输入引脚	37	27	-
	INT05_0	端口中断请求通道 05 输入引脚	11	11	7
	INT05_1		38	28	17
	INT06_0		3	3	-
	INT06_1	端口中断请求通道 06 输入引脚	39	29	18
	INT06_2		32	22	-
	INT07_0		4	4	-
	INT07_1	端口中断请求通道 07 输入引脚	40	30	19
	INT07_2		30	20	16
	INT08_0		13	-	-
	INT08_1	端口中断请求通道 08 输入引脚	41	31	-
	INT08_2		31	21	-
	INT09_0	端口中断请求通道 09 输入引脚	14	-	-
	INT09_1		35	25	-
	INT09_2		57	41	-
	INT10_0	端口中断请求通道 10 输入引脚	15	-	-
	INT10_1		36	26	-
	INT10_2		58	42	-
	INT11_0		18	-	-
	INT11_1	端口中断请求通道 11 输入引脚	42	-	-
	INT11_2		59	43	-
	INT12_0		19	13	9
	INT12_1	端口中断请求通道 12 输入引脚	1	1	-
	INT12_2		23	-	-
	INT13_0		20	14	10
	INT13_1	端口中断请求通道 13 输入引脚	2	2	-
	INT13_2		24	-	-
	INT14_0		21	15	11
	INT14_1	端口中断请求通道 14 输入引脚	61	45	29
	INT14_2		25	-	-
	INT15_0		22	16	12
	INT15_1	端口中断请求通道 15 输入引脚	62	46	30
	INT15_2		26	-	-
	NMIX	不可屏蔽中断输入引脚	8	8	4
GPIO	P00	通用输入输出端口 0	5	5	1

HC32L15 系列数据手册 Page 26 of 96



模块	引脚名称	功能描述	64	48	32
GPIO	P01		6	6	2
	P02		7	7	3
	P03		8	8	4
	P04		9	9	5
	P05		10	10	6
	P06		11	11	7
	P07		12	12	8
	P10		19	13	9
	P11		20	14	10
	P12		21	15	11
	P13	通用於入於山港口 1	22	16	12
	P14	理用制入制出新口 I	23	-	-
	P15		24	-	-
	P16		25	-	-
	P17		26	-	-
	P20	通用输入输出端口 2	27	17	13
	P21		28	18	14
	P22		29	19	15
	P23		30	20	16
	P24		31	21	-
	P25		32	22	-
	P26		33	23	-
	P27		34	24	-
	P30		63	47	31
	P31		64	48	32
	P34	VZ III W \ W II W III A	43	-	-
	P35	↑ 週用制入制出新口 3	42	-	-
	P36		36	26	-
	P37		35	25	-
	P40		45	33	21
	P41		46	34	22
	P45	通用输入输出端口 4	54	-	-
	P46		50	38	26
	P47		51	39	27
	P50		1	1	-
	P51	(A 田松) 松山	2	2	-
	P52	1 週用制入制出编日 5 	3	3	-
	P53	通用输入输出端口 3	4	4	-

HC32L15 系列数据手册 Page 27 of 96



模块	引脚名称	功能描述	64	48	32
	P54		13	-	-
	P55		14	-	-
	P56		15	-	-
	P57		18	-	-
	P60		62	46	30
	P61		61	45	29
	P62		60	44	-
	P63	·圣田松) 松山坳口 。	59	43	-
	P64	一通用输入输出端口 6	58	42	-
	P65		57	41	-
	P66		56	-	-
	P67		55	-	-
	P70		41	31	-
	P71		40	30	19
	P72	通用输入输出端口 7	39	29	18
	P73		38	28	17
	P74		37	27	-
	P80	通用输入输出端口 8	53	-	-
	SINO_0		20	14	10
	SINO_1	多功能串口通道 0 输入引脚	1	1	-
	SIN0_2		56	-	-
	SOT0_0	多功能串口通道 0 输出引脚. 当	21	15	11
多功能串行接口 0	SOT0_1	UART/SPI 功能时用作 SOT 引脚,当	2	2	-
	SOT0_2	I2C 功能时用作 SDA 引脚.	55	-	-
	SCK0_0	多功能串口通道 0 时钟输入/输出引脚.	22	16	12
	SCK0_1	当 SPI 功能时用作 SCK 引脚, 当 I2C	3	3	-
	SCK0_2	功能时用作 SCL 引脚.	54	-	-
	SIN1_0		3	3	-
	SIN1_1	多功能串口通道1输入引脚	31	21	-
	SIN1_2		28	18	14
	SOT1_0	多功能串口通道1输出引脚. 当	4	4	-
	SOT1_1	UART/SPI 功能时用作 SOT 引脚,当	32	22	-
多功能串行接口 1	SOT1_2	I2C 功能时用作 SDA 引脚.	27	17	13
	SCK1_0	多功能串口通道1时钟输入/输出引脚.	5	5	1
	SCK1_1	当 SPI 功能时用作 SCK 引脚, 当 I2C	33	23	-
	SCK1_2	功能时用作 SCL 引脚.	22	16	12
	SCS10_0	多功能串口通道1片选控制1输入/输	6	6	2
	SCS10_1	出引脚.	34	24	-

HC32L15 系列数据手册 Page 28 of 96



模块	引脚名称	功能描述	64	48	32
	CTS1_0	夕中铁中口通送 1 th CTC 於) 引脚	1	1	-
	CTS1_2	- 多功能串口通道 1 的 CTS 输入引脚	29	19	15
	RTS1_0	夕大张中口图案 4 44 PMG 松山田町	2	2	-
	RTS1_2	- 多功能串口通道 1 的 RTS 输出引脚	30	20	16
	SIN2_0	多功能串口通道 2 输入引脚	9	9	5
	SIN2_1		45	33	21
	SOT2_0	多功能串口通道 2 输出引脚. 当	10	10	6
	SOT2_1	UART/SPI 功能时用作 SOT 引脚,当 I2C 功能时用作 SDA 引脚.	46	34	22
	SCK2_0	多功能串口通道2时钟输入/输出引脚.	11	11	7
多功能串行接口 2	SCK2_1	当 SPI 功能时用作 SCK 引脚, 当 I2C 功能时用作 SCL 引脚.	45	33	21
	SCS20_0	多功能串口通道 2 片选控制 0 输入/输 出引脚.	12	12	8
	SCS21_0	多功能串口通道 2 片选控制 1 输入/输出引脚.	13	-	-
	SCS22_0	多功能串口通道 2 片选控制 2 输入/输出引脚.	19	13	9
	SIN4_0		40	30	19
	SIN4_1	多功能串口通道 4 输入引脚	15	-	-
	SIN4_2		50	38	26
	SOT4_0	多功能串口通道 4 输出引脚. 当	39	29	18
	SOT4_1	UART/SPI 功能时用作 SOT 引脚,当	14	-	-
	SOT4_2	I2C 功能时用作 SDA 引脚	51	39	27
	SCK4_0	多功能串口通道 4 时钟输入/输出引脚.	38	28	17
	SCK4_1	当 SPI 功能时用作 SCK 引脚, 当 I2C	13	-	-
多功能串行接口 4	SCK4_2	功能时用作 SCL 引脚	50	38	26
	SCS40_0	多功能串口通道 4 片选控制 0 输入/输	37	27	-
	SCS40_1	出引脚	18	-	-
	SCS41_1	多功能串口通道 4 片选控制 1 输入/输出引脚	15	-	-
	CTS4_0		42	-	-
	CTS4_1	多功能串口通道 4 的 CTS 输入引脚	13	-	-
	RTS4_0		38	28	17
	RTS4_1	多功能串口通道 4 的 RTS 输出引脚	18	-	-
	SIN5_0		5	5	1
4-1-4k + 1-12 -	SIN5_1	多功能串口通道 5 输入引脚	37	27	-
多功能串行接口 5	SIN5_2		27	17	13
	SOT5_0		6	6	2
•		•		•	•

HC32L15 系列数据手册 Page 29 of 96



模块	引脚名称	功能描述	64	48	32
	SOT5_1	多功能串口通道 5 输出引脚. 当	36	26	-
	COTE 2	UART/SPI 功能时用作 SOT 引脚,当			
	SOT5_2	I2C 功能时用作 SDA 引脚.	29	19	15
	SCK5_0	多功能串口通道 5 时钟输入/输出引脚.	7	7	3
	SCK5_1	当 SPI 功能时用作 SCK 引脚, 当 I2C	35	25	-
	SCK5_2	功能时用作 SCL 引脚.	30	20	16
	SCS50_0	夕井此中口通送 5	8	8	4
	SCS50_1	- 多功能串口通道 5 片选控制 0 输入/输 - 出引脚.	34	24	-
	SCS50_2	ш лич.	28	18	14
	SIN6_0		60	44	-
	SIN6_1	多功能串口通道 6 输入引脚	23	-	-
	SIN6_2		11	11	7
	SOT6_0	多功能串口通道 6 输出引脚. 当	59	43	-
	SOT6_1	UART/SPI 功能时用作 SOT 引脚,当	24	-	-
	SOT6_2	I2C 功能时用作 SDA 引脚.	12	12	8
	SCK6_0	多功能串口通道6时钟输入/输出引脚.	58	42	-
夕动鈋中怎拉口 7	SCK6_1	当 SPI 功能时用作 SCK 引脚, 当 I2C	25	-	-
	SCK6_2	功能时用作 SCL 引脚.	11	11	7
(小庭用) (四1032)	CTS6_0	多功能串口通道 6 的 CTS 输入引脚	62	46	30
	RTS6_0	多功能串口通道 6 的 RTS 输出引脚	61	45	29
	SCS60_0	多功能串口通道 6 片选控制 0 输入/输	57	41	-
	SCS60_1	出引脚.	26	-	-
		多功能串口通道 6 片选控制 1 输入/输			
	SCS61_0	出引脚.	61	45	29
		多功能串口通道6片选控制2输入/输			
	SCS62_0	出引脚.	62	46	30
	ICCK_0	智能卡主机时钟输出引脚	29	-	
	ICCK_1	育化ト土がいければりが	59	43	-
知此上口按口	ICRST_0	智能卡主机复位输出引脚	3	3	-
省 化 ト 口 按 口	ICRST_1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	57	41	-
	ICIO_0	知处上子和整理检查体和引用	2	2	-
	ICIO_1	· 智能卡主机数据输入/输出引脚	58	25 20 8 24 18 44 - 11 43 - 12 42 - 11 46 45 41 - 45 41 - 45 41 2 42 7 8 42 42 7 8 42 43 41 43 41 43 44 45 46 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	-
	VC_IN0		7	7	3
	VC_IN1	나 L. IV 부분 III 부부에 누♡ 기 III-u	8	8	4
	VC_IN2	- 电压比较器模拟输入引脚	58	42	-
模拟电压比较器	VC_IN3		59	43	-
	CAOUT_0		57	41	-
多功能串行接口 6 (不适用于 QFN32)	CAOUT_1	电压比较器比较结果输出引脚	19	13	9
	CAOUT_2		42	-	-

HC32L15 系列数据手册 Page 30 of 96



模块	引脚名称	功能描述	64	48	32
	BZ_0		4	4	-
蜂鸣器	BZ_1	蜂鸣器脉冲输出引脚	42	-	-
	BZ_2		4 4	12	
	RTCO_0		56	-	-
	RTCO_1	实时时钟 0.5 秒脉冲输出引脚	43	-	-
	RTCO_2		27	17	13
头 的的钾	SUBOUT_0		54	-	-
实时时钟	SUBOUT_1	低速时钟输出引脚	6	6	2
	SUBOUT_2		11	11	7
	R03		37	27	-
	R13		38	28	-
	R23	液晶显示控制器供电引脚	39	29	-
	R33		40	30	-
	R43		41	31	-
	COM0		36	26	-
	COM1		35	25	-
	COM2		34	24	-
	COM3	*	33	23	-
	COM4	液晶显示控制器显示公共引脚	32	22	-
	COM5		31	21	-
	COM6		30	20	-
	COM7		29	19	-
	SEG00		28	18	-
液晶显示控制器	SEG01		27	17	-
	SEG02		26		-
	SEG03		25		-
	SEG04		24		-
	SEG05		23		-
	SEG06		22	16	-
	SEG07	·	21	15	-
	SEG08	- 液晶显示控制器显示字段引脚	20	14	-
	SEG09		19	13	-
	SEG10		18		-
	SEG11		15		-
	SEG12		14		-
	SEG13		13		-
	SEG14		12	12	-
	SEG15		11	11	-

HC32L15 系列数据手册 Page 31 of 96



模块	引脚名称	功能描述	64	48	32
	SEG16		10	10	-
	SEG17		9	9	-
	SEG18		8	8	-
	SEG19		7	7	-
	SEG20		6	6	-
	SEG21		5	5	-
	SEG22		4	4	-
	SEG23		3	3	-
	SEG24		2	2	-
	SEG25		1	1	-
	SEG26		62	46	-
	SEG27		61	45	-
	SEG28		60	44	-
	SEG29		59	43	-
	SEG30		58	42	-
	SEG31		57	41	-
液晶显示控制器	SEG32	液晶显示控制器显示字段引脚	56	-	-
	SEG33		55	-	-
	SEG34		64	48	-
	SEG35		63	47	-
	SEG36		32	22	-
	SEG37		31	21	-
	SEG38		30	20	-
	SEG39		29	19	-
	WKUP0		8	8	4
	WKUP1		2	2	-
低功耗模式	WKUP2	深度休眠待机模式恢复输入引脚	60	44	-
	WKUP3		27	17	13
电压监测	LVDI	端口监测电压输入引脚	61	45	29
与 P	D CITID	端口复位输入引脚.当输入电平为低的			
复位	RSTB	时候,复位有效	52	40	28
		模式选择引脚. 当输入电平为低时,选			
模式	MODE	择正常工作模式; 当输入电平为高时,	44	32	20
		选择闪存串行编程模式			
电源	DVCC	电源引脚	49	37	25
接地	DVSS	接地引脚	47	35	23
12/2	DVSS	10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	17	-	-
时钟	XHI	- 端口高速晶振回路引脚	45	33	21
	ХНО	· pg · ¬ P-Q ベンロロ 4/バトールロ 31 //P型	4 4 3 3 2 2 1 1 62 46 61 45 60 44 59 43 58 42 57 41 56 - 55 - 64 48 63 47 32 22 31 21 30 20 29 19 8 8 2 2 60 44 27 17 61 45 52 40 44 32 49 37 47 35 17 -	22	

HC32L15 系列数据手册 Page 32 of 96

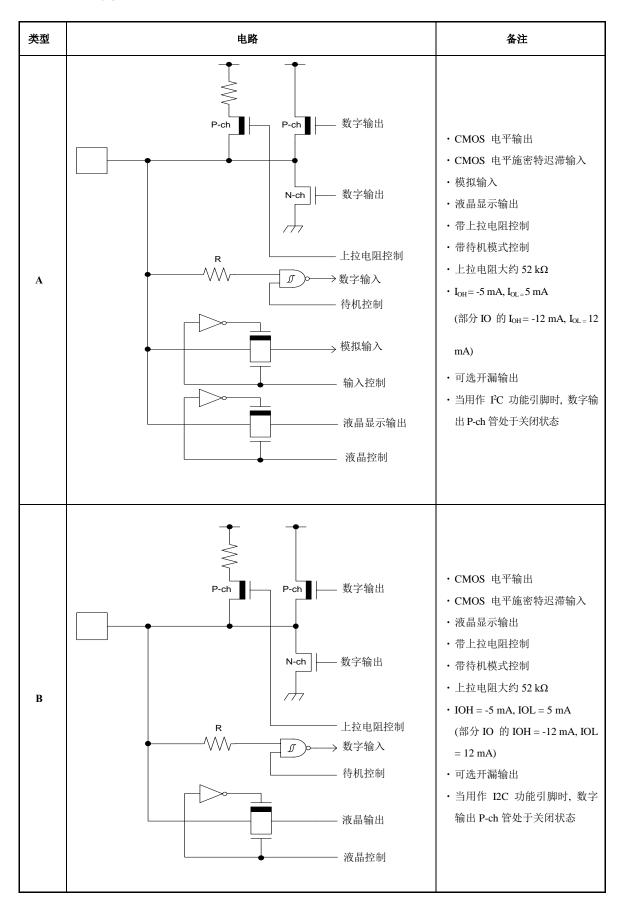


模块	引脚名称	功能描述	64	48	32
	XLI	端口低速晶振回路引脚	50	38	26
	XLO		51	39	27
	IRCO_0	内部高速振荡时钟输出引脚	55	-	-
	IRCO_1		14	-	-
	IRCO_2		20	14	10
超级滤波电容	DVDD	端口供电稳定电容引脚	-	-	-
	DVDD		16	-	-
滤波电容	Vcore	内部数字电路供电稳定电容引脚	48	36	24

HC32L15 系列数据手册 Page 33 of 96

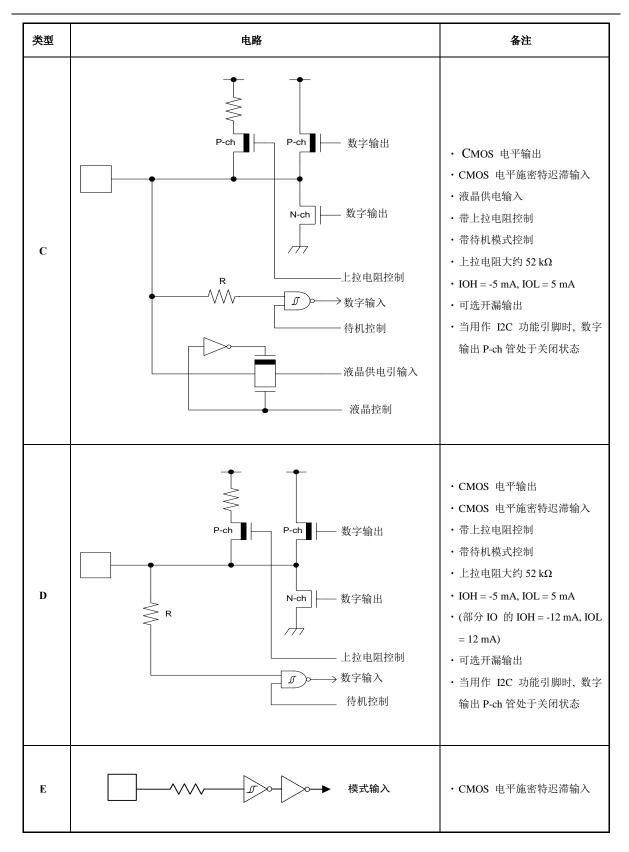


5. I/O 电路类型

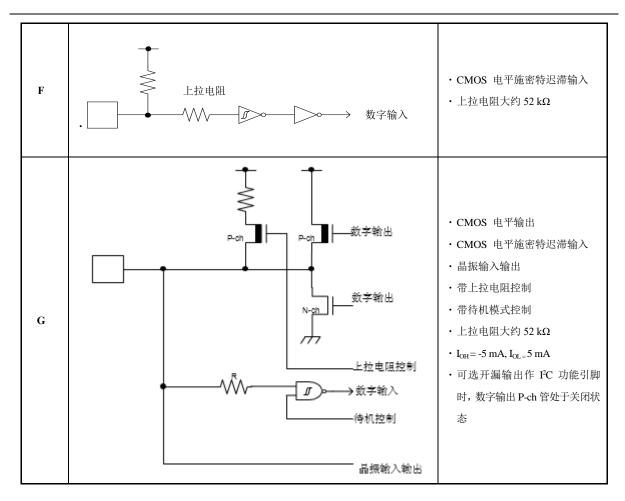


HC32L15 系列数据手册











6. 使用注意事项

电源引脚

若产品有多个 DVCC, DVSS 引脚,为防止器件设计时因闩锁等产生误动作,可把器件内同一电位上的引脚相互连接;为防止因额外的辐射或者地线的上升致使选通信号发生误动作,请务必把这些引脚与外部电源或地线连接,以符合总输出电流的额定。

另外,在电源和本器件的 DVCC, DVSS 引脚间考虑连接尽可能低的电阻。此外,推荐在本器件附近的 DVCC 和 DVSS 引脚间连接一个约 0.1μF 的陶瓷旁路电容。

稳定供电电源

即使波动的供电电压在推荐的电压范围内,快速抖动的供电电压也可能导致故障的发生。为保证电压的稳定性,在市电工频(50Hz/60Hz)范围内,以抑制电压的波动范围不超过推荐值 DVCC的 10%范围,要求开启供电的瞬间,瞬时波动比率不超过 0.1 V/μs。

晶振电路

晶振引脚 XHI/XHO 和 XLI/XLO 附近的噪声可能导致器件故障的发生。在设计印刷电路板时,引脚、晶振及至地线的旁路电容的距离要尽可能的靠近。

Page 37 of 96

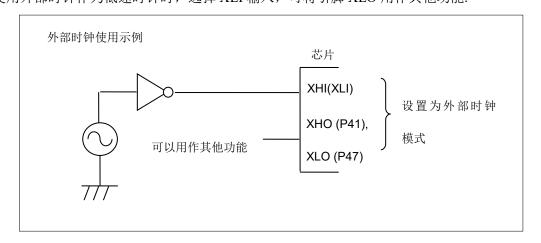
强烈建议设计时地线应环绕 XHI/XHO, XLI/XLO 引脚,这样印刷电路板才能够稳定工作。 客户在选择外部晶振时,很有必要做板级评估你所使用的晶振的振荡特性。

HC32L15 系列数据手册



使用外部时钟

当使用外部时钟作为高速时钟时,选择 XHI 输入, 可将引脚 XHO 用作其他功能. 当使用外部时钟作为低速时钟时,选择 XLI 输入,可将引脚 XLO 用作其他功能.



多功能串行引脚用作 I2C 引脚时的注意事项

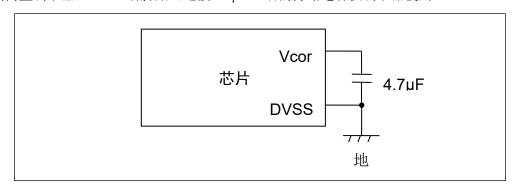
如果多功能串行引脚用作 I2C 引脚,始终禁止数字输出 P-ch 晶体管。但是,I2C 引脚需要如其它引脚一样保持电气特性,断电后无需与外部 I2C 总线系统连接。

模式引脚(MODE)

模式引脚(MODE)直接与 DVCC 引脚/DVSS 引脚连接。为防止模式引脚电平变化及重写闪存数据引起上拉/下拉或者并防止器件因噪声而意外进入测试模式,设计电路板时上拉/下拉电阻要尽量小,模式引脚与 DVCC 引脚/DVSS 引脚的距离要尽量的短,而且所连接的电阻要尽可能的小。

滤波电容引脚

本系列内置调节器, Vcore 引脚始终连接 4.7μF 左右的旁路电容供调节器使用。



HC32L15 系列数据手册



串行通信

串行通信时受噪声或其他因素影响可能接收到不正确的数据。因此,请设计能降噪的电路板。 考虑到受噪声影响而接收到不正确的数据,应在数据末尾添加数据校验等错误检测措施。检测 出错误后,重新发送数据。

不同容量的存储器产品间及 FLASH 产品和 MASK 产品的特性差异

因为芯片布设和存储器构造的差异,不同容量的存储器产品间及 FLASH 产品和 MASK 产品的电气特性(功耗、ESD、闩锁、噪声特性、振荡特性等)也不同。

用户要使用同一系列的其它产品时,须评估其电气特性。

使用调试引脚时注意事项

当调试引脚(SWDIO/SWCLK)设置为 GPIO 或者其他外设功能时,将他们设置为只能输出,严禁设置为输入引脚功能。



7. 框图

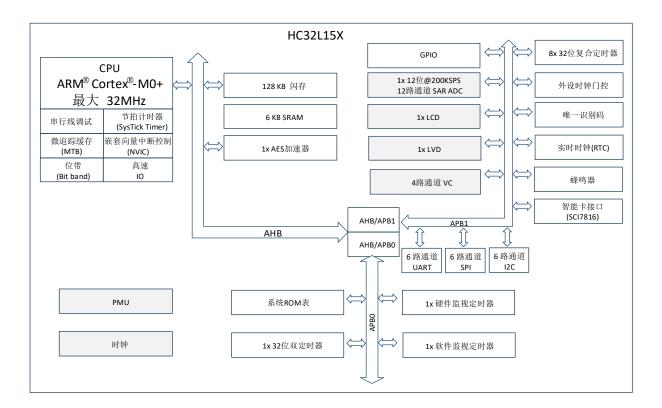


图 7-1 功能模块



8. 存储区映射图

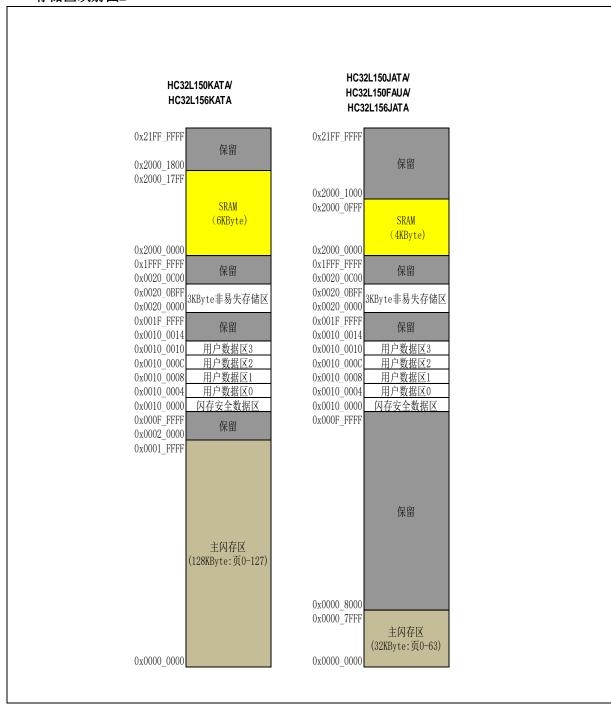
存储区映射图A

0xFFFF_FFFF	10 60	į		保留
	保留	!	0x4006_C000	and Mari
0xF801_8000		1	0x4006_B000	AES加速器
0xF800_0000	高速I0(单周期I0)	į	0x4006 AFFF	
0 5000 0000	保留	į		
0xF000_2000		;		保留
0xF000_1000	数据监测与追踪	}		
0xF000 0000	CMO+-Coresight-微追踪 模块	!	0x4003 C900	
0000_0000	Cortex-MO 专用外设资	1	0x4003_C900 0x4003_C800	 智能卡接口
0xE000 0000	源区	į	0x4003_C600 0x4003_C400	保留
0XL000_0000	1/A L.	į	0x4003_C400	模拟电压比较器
		į	0x4003_C200	蜂鸣器
	/m /dm	į	0x4003_C100	外设时钟门控
	保留	į	0x4003_C000	保留
			0x4003 B000	实时时钟
0x4400_0000			0x4003_AFFF	
=			0x4003_9000	保留
	32Mbytes位带别名区	İ	0x4003_8000	多功能串行接口
0x4200_0000		j		多功能串行接口(支持波特率补偿)
			0x4003_6000	保留
	外设资源区		0x4003_5800	
0x4000_0000		,		低电压检测/电源模式/带隙基准测
	保留		0x4003_4000	保留
0x2400_0000	77.	1	0x4003_3000	端口I0控制
0 0000 0000	32Mbytes位带别名区	į	0x4003_2000	液晶显示(LCD)控制器
0x2200_0000		į	0x4003_1000	中断监视单元
0x21FF_FFFF	保留	ļ	0x4003_0000 0x4002_F000	端口中断/不可屏蔽中断控制 保留
0x2000 1800	冰 田	1	0x4002_F000 0x4002_E000	
012000_1000	SRAM	1	0x4002_b000 0x4002_DFFF	中子 7年 9月7天3工中3
0x2000 0000	(最大 6KByte)	1	0X1002_D111	保留
		1	0x4002_8000	V1-1-4
0x0020 0C00	保留	1	0x4002 7000	12位A/D转换器
0x0020_0BFF	OVDt。北日水方は区	: 	0x4002 6000	保留
0x0020_0000	3KByte非易失存储区	; !	0x4002_5000	
$0x001F_FFFF$	保留		0x4002_4FFF	
0x0010_0014		1		保留
0x0010_0010	用户数据区3	1		ИН
0x0010_000C	用户数据区2	 	0x4001_6000	man () and man
0x0010_0008	用户数据区1	1 1 1	0x4001_5000	双定时器
0x0010_0004	用户数据区0	1	0x4001_4FFF	保留
0x0010_0000	闪存安全数据区	i 1 1	0x4001_3000	
0x000F_FFFF	保留	! !	0x4001_2000	软件监视定时器
0x0002_0000			0x4001_1000	硬件监视定时器
	-	 	0x4001_0000	时钟复位控制
	主闪存区	 	0x4000_0200	保留 # 4.10
00000 0000	(最大128KByte)	i 1 1	0x4000_0100	芯片唯一识别码
0x0000_0000		i	. 0x4000_0000	闪存控制器

HC32L15 系列数据手册 Page 41 of 96



存储区映射图B



注意:

- 关于闪存详情,参考用户手册"第16章 闪存"。

HC32L15 系列数据手册 Page 42 of 96



外设地址映射

起始地址	结束地址	总线	外设功能
0x4000_0000	0x4000_0FFF	, IIID	闪存控制寄存器
0x4000_1000	0x4000_FFFF	AHB	保留
0x4001_0000	0x4001_0FFF		时钟/复位控制
0x4001_1000	0x4001_1FFF		硬件监视定时器
0x4001_2000	0x4001_2FFF	A DDO	软件监视定时器
0x4001_3000	0x4001_4FFF	APB0	保留
0x4001_5000	0x4001_5FFF		双定时器
0x4001_6000	0x4001_FFFF		保留
0x4002_0000	0x4002_4FFF		保留
0x4002_5000	0x4002_5FFF		复合定时器
0x4002_6000	0x4002_6FFF		保留
0x4002_7000	0x4002_7FFF		A/D转换器
0x4002_8000	0x4002_DFFF		保留
0x4002_E000	0x4002_EFFF		时钟调校配置寄存器
0x4002_F000	0x4002_FFFF		保留
0x4003_0000	0x4003_0FFF		端口中断控制器
0x4003_1000	0x4003_1FFF	APB1	中断源监视单元
0x4003_2000	0x4003_2FFF	APDI	液晶控制器(LCDC)
0x4003_3000	0x4003_3FFF		端口控制(PORT)
0x4003_4000	0x4003_4FFF		保留
0x4003_5000	0x4003_57FF		低电压检测/低功耗控制/带隙基准源控制
0x4003_5800	0x4003_6FFF		保留
0x4003_7000	0x4003_7FFF		多功能通讯串口(支持波特率补偿)
0x4003_8000	0x4003_8FFF		多功能通信串口
0x4003_9000	0x4003_AFFF		保留
0x4003_B000	0x4003_BFFF		实时时钟

HC32L15 系列数据手册 Page 43 of 96



0x4003_C000	0x4003_C0FF		保留
0x4003_C100	0x4003_C1FF		外设时钟门控
0x4003_C200	0x4003_C2FF		蜂鸣器
0x4003_C300	0x4003_C3FF		模拟电压比较器
0x4003_C400	0x4003_C7FF		保留
0x4003_C800	0x4003_C8FF		智能卡SCI7816主控器
0x4003_C900	0x4003_FFFF		保留
0x4004_0000	0x4006_AFFF		保留
0x4006_B000	0x4006_BFFF	АНВ	AES 加速器
0x4006_C000	0x41FF_FFFF		保留

HC32L15 系列数据手册 Page 44 of 96



9. 引脚状态

引脚状态术语释义如下:

• SPLV=0

低功耗模式控制寄存器(LPM_CTL)的待机引脚电平设定位(SPLV)置"0"的状态

● SPLV=1

低功耗模式控制寄存器(LPM CTL)的待机引脚电平设定位(SPLV)置"1"的状态

● 输入使能

输入功能可用的状态

● 内部输入固定为"0"

输入功能处于不可使用的状态,内部输入固定为"L".

• Hi-Z

将输出驱动用晶体管置于驱动禁止状态、引脚置于 Hi-Z 状态

● 设定禁止

不可设定

● 保持之前状态

保持转换到本模式前的状态

如果内置的外设功能正在运行,则遵从该外设功能

如果用作端口时,保持该状态

● 模拟输入使能

允许模拟输入

● 选择 GPIO 功能

在深度休眠待机模式下,端口切换到通用 IO 的状态(该状态取决于之前对 GPIO 的配置)

● 输出"L"

引脚输出"L"到芯片外

● 上拉

内部上拉电阻有效



引脚状态一览表

引脚状态类型	功能组名称		非上电复位 的复位状态		实时时钟模 式状态	式或停止模	深度休眠待机实时时钟 模式或深度休眠待机停 止模式状态		从深度休眠待机模式 恢复状态
		-	-	-	SPLV = 0	SPLV = 1	SPLV = 0	SPLV = 1	-
	选择晶振						Hi-Z/ 输入使能	Hi-Z/ 输入使能	Hi-Z/ 输入使能
A	选择外设选择	设定禁止	设定禁止	保持之前状态	保持之前状	Hi-Z/内部	功能/内部输 入固定	Hi-Z/内部 输入固定 为"0"	选择 GPIO 功能
	GPIO 选择模拟 IO	设定禁		Hi-Z/内部输入	输入固定 为"0"/模拟	Hi-Z/内部 输入固定 为"0"/模拟	为"0" Hi-Z /内部 输入固定 为"0"/模拟	Hi-Z/内部	Hi-Z/内部输入固定 为"0"/模拟输入使能
В	选择端口 止	设定禁止			保持之前状态	选择 GPIO	Hi-Z/内部		
				保持之前状态	16V	Hi-Z/内部 输入固定	功能/内部输 入固定 为"0"	输入固定 为"0"	选择 GPIO 功能/内部 输入固定为"0"
		Hi-Z	Hi-Z			为"0"			
	选择模拟 IO			Hi-Z /内部输入	输入固定 为"0"/模拟	输入固定 为"0"/模拟	输入固定	Hi-Z /内部 输入固定 为"0"/模拟 输入使能	Hi-Z/内部输入固定 为"0"/模拟输入使能
С	选择 WUKP	设定禁止	设定禁止			保持之前状态	WKUP 输入	Hi-Z / WKUP 输入 使能	
	选择端口 中断			保持之前状态	保持之前状 态		选择 GPIO	Hi-Z/内部	选择 GPIO 功能/内部 输入固定为"0"
	选择其他 外设					Hi-Z/内部 输入固定	功能/内部输 入固定		
	选择 GPIO	Hi-Z	Hi-Z			为"0"	为"0"		
D	选择端口 中断 选择其他 外设	设定禁止	设定禁止	保持之前状态	保持之前状态		功能/内部输 入固定	Hi-Z/内部 输入固定 为"0"	选择 GPIO 功能

HC32L15 系列数据手册 Page 46 of 96



引脚状态类型	功能组名称		非上电复位的复位状态		实时时钟模式状态	式或停止模	深度休眠待机 模式或深度位 上模式状态	木眠待机停	从深度休眠待机模式 恢复状态
		_	-	-	SPLV = 0	SPLV = 1	SPLV = 0	SPLV = 1	-
	选择 GPIO	Hi-Z	Hi-Z			Hi-Z /内部 输入固定 为"0"			
	选择模拟 IO			Hi-Z/内部输入 固定为"0"/模拟 输入使能	输入固定 为"0"/模拟	输入固定 为"0"/模拟	输入固定 为"0"/模拟	Hi-Z /内部 输入固定 为"0"/模拟 输入使能	Hi-Z /内部输入固定 为"0"/模拟输入使能
E	选择 WUKP	设定禁止	设定禁止			保持之前状态	WKUP 输	Hi-Z / WKUP 输 入使能	
	选择 NMIX 选择其他			保持之前状态 态	保持之前状 态		功能/内部输		选择 GPIO 功能/内部 输入固定为"0"
	外设 选择 GPIO	Hi-Z	Hi-Z	_		Hi-Z/内部 输入固定	入固定 为"0"	输入固定 为"0"	
F	选择外设	设定禁 止	设定禁止	保持之前状态	保持之前状	Hi-Z/内部	功能/内部输	Hi-Z/内部 输入固定	选择 GPIO 功能
r	选择 GPIO	Hi-Z	Hi-Z	休付之 1 (人念	态	为"0"	入固定 为"0"	删八回足 为"0"	选择 GPIO 功能
	串行调试 接口	Hi-Z	上拉/ 输入使能	保持之前状态			保持之前状 态	保持之前状 态	保持之前状态
G	选择模拟 IO	设定禁		Hi-Z/内部输入	输入固定 为"0"/模拟	输入固定 为"0"/模拟	输入固定 为"0"/模拟	Hi-Z /内部 输入固定 为"0"/模拟 输入使能	Hi-Z/内部输入固定 为"0"/模拟输入使能
	选择其他 外设 选择 GPIO		保持之前状态	保持之前状态	Hi-Z/内部 输入固定 为"0"	功能/内部输 入固定	Hi-Z/内部 输入固定 为"0"	选择 GPIO 功能	
Н	脚	上拉/ 输入使 能	上拉/ 输入使能	上拉/ 输入使能	上拉/ 输入使能	上拉/ 输入使能	上拉/ 输入使能	上拉/ 输入使能	上拉/输入使能
I	MODE 引 脚	输入使 能	输入使能	输入使能	输入使能	输入使能	输入使能	输入使能	输入使能

HC32L15 系列数据手册 Page 47 of 96



引脚状态类型	功能组名称		非上电复位 的复位状态		实时时钟模式或停止模式状态		深度休眠待机实时时钟 模式或深度休眠待机停 止模式状态		从深度休眠待机模式 恢复状态	
		-	-	-	SPLV = 0	SPLV = 1	SPLV = 0	SPLV = 1	-	
J	仅 GPIO	Hi-Z	Hi-Z	保持之前状态	保持之前状 态	输出"L"/内部输入固定为"0"	功能/内部输	Hi-Z/内部 输入固定 为"0"	选择 GPIO 功能	
K	选择模拟 IO	设定禁止		Hi-Z /内部输入	输入固定 为"0"/模拟	输入固定 为"0"/模拟	输入固定		Hi-Z/内部输入固定 为"0"/模拟输入使能	
K	选择其他 外设 选择 GPIO	Hi-Z	Hi-Z	保持之前状态	保持之前状态	Hi-Z/内部 输入固定 为"0"	功能/内部输	Hi-Z/内部 输入固定 为"0"	选择 GPIO 功能	
	选择模拟 IO			Hi-Z /内部输入	输入固定 为"0"/模拟	输入固定 为"0"/模拟	输入固定		Hi-Z/内部输入固定 为"0"/模拟输入使能	
L	选择 WUKP	设定禁止	设定禁止				WKUP 输入	Hi-Z / WKUP 输入 使能	选择 GPIO 功能/内部	
	选择其他 外设 选择 GPIO	外设 选择 Hi-Z Hi-Z		保持之前状态	态	Hi-Z/内部 输入固定 为"0"	功能/内部输		输入固定为"0"	
	选择模拟 IO	设定禁止		Hi-Z/内部输入 固定为"0"/模拟 输入使能	输入固定 为"0"/模拟	输入固定 为"0"/模拟	输入固定 为"0"/模拟		Hi-Z/内部输入固定 为"0"/模拟输入使能	
M	选择端口 中断 选择 GPIO	Hi-Z	Hi-Z	保持之前状态	保持之前状 态	态 Hi-Z/内部 输入固定	选择 GPIO 功能/内部输 入固定 为"0"	Hi-Z/内部 输入固定 为"0"	选择 GPIO 功能/内部 输入固定为"0"	

HC32L15 系列数据手册 Page 48 of 96



10. 电气特性

10.1. 最大绝对额定值

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit	Reference
DV _{CC}	电源电压*1,*2	$DV_{SS} - 0.3$	$DV_{SS} + 3.8$	V	
VI	输入电压*1	$DV_{SS} - 0.3$	$DV_{CC} + 0.3$	V	
V _I		D v _{SS} = 0.3	(≤ 3.8 V)	V	
V_0	 输出电压* ¹	$DV_{SS} - 0.3$	DVcc + 0.3	V	
v ₀	柳田号瓜	D V SS = 0.3	(≤ 3.8 V)	v	
Iot	"L"电平最大输出电流* ³	-	12	mA	12 mA IO
IOL	1. 电干取入栅山电机	-	5	mA	5 mA IO
I_{OLAV}	"L"电平平均输出电流* ⁴	-	5	mA	
$\sum I_{OL}$	"L"电平总体最大输出电流	-	100	mA	
$\sum I_{OLAV}$	"L"电平总体平均输出电流*5	-	50	mA	
 T	"H"电平最大输出电流* ³	-	- 12	mA	12 mA IO
I_{OH}	n 电 取入棚山电视 · ·	-	- 5	mA	5 mA IO
I_{OHAV}	"H"电平平均输出电流*4	-	- 5	mA	
$\sum I_{\mathrm{OH}}$	"H"电平总体最大输出电流	-	- 100	mA	
\sum I _{OHAV}	"H"电平总体平均输出电流*5	-	- 50	mA	
P _D	功耗	-	165	mW	
T_{STG}	存储温度	- 55	+ 150	°C	

^{*1:}参数是基于 DVSS=0 V 的条件。

注意:

如在半导体器件上施加的负荷(电压、电流、温度等)超过最大额定值,将会导致该器件永久性损坏,因此任何参数均不得超过其绝对最大额定值。

HC32L15 系列数据手册

^{*2:}DVcc 不可低于 DVSS - 0.3 V。

^{*3:}最大输出电流规定单一引脚的峰值。

^{*4:}平均输出电流规定在 100 ms 内流经单一引脚的平均电流。

^{*5:}平均总输出电流规定在 100 ms 内流过所有引脚的平均电流。



10.2. 推荐工作条件

(DV_{SS}=0.0 V)

参数	符号	条件	额	定值	单位	参考	
少 数	何亏	余件	最小值	最大值	半世	<i>参与</i>	
电源电压	$\mathrm{DV}_{\mathrm{CC}}$	-	2.2	3.8	V	*1	
LCD/ADC 供电电压	V_{R43}	-	2.2	$\mathrm{DV}_{\mathrm{CC}}$	V		
外部低速晶振频率*2	Fin		_	_	kHz	典型值:	
7 IP IQ 25 III	1111	_	-	_	KIIZ	32.768 kHz	
滤波电容	C_{s}	-	1	10	μF	电压调节器*1	
工作温度	Та	-	- 40	+ 85	°C		

^{*1:} 关于滤波电容的连接参"考使用注意事项"的"滤波电容引脚"部分.

注意:

- 推荐工作条件是确保半导体芯片正常工作的条件。在推荐工作条件的范围内,电气特性的所有规格值均可得到保证。务必在推荐工作条件下使用半导体芯片。超出该条件的使用可能会影响半导体的可靠性。
- 对于本数据手册中未记载的项目、使用条件或逻辑组合的使用,本公司不做任何保障。如果用户考虑在 所列条件之外使用本芯片,请事前联系销售代表。

^{*2:} 外部低速晶振需要提供典型的时钟频率为 32.768 kHz.



10.3. 直流特性

10.3.1. 电流特性

Parameter	Symbol (端口)	Conditions		HCLK 频率	Typ*1	Max*2	Unit	Ref
			内建高速振荡器模式*4 执行 NOP 指令 通过 CLKENx 停止所 有外设的时钟	4 MHz	1.477	1.531	mA	*3
Icc (DVCC)	正常工作(执行程序	32MHz 外部时钟输入模式 模式 执行 NOP 指令 内建高速振荡器停止 通过 CLKENx 停止所有外设的时钟	32 MHz	10.230	10.554	mA	*3	
		在闪存上)	外部低速晶振模式 执行 NOP 指令 通过 CLKENx 停止所 有外设的时钟	32.768 kHz	19.87	30.45	μΑ	*3
工作电流			内建低速晶振模式 执行 NOP 指令 通过 CLKENx 停止所 有外设的时钟	32 kHz	16.38	22.60	μΑ	*3
			内建高速振荡器模式*4 通过 CLKENx 停止所 有外设的时钟	4 MHz	736.58	785.57	uA	*3
	Iccs	CPU IDLE	外部高速晶振模式 通过 CLKENx 停止所 有外设的时钟	32 MHZ	4.907	5.190	mA	*3
	(DVCC)	CC) 模式	外部低速晶振模式 通过 CLKENx 停止所 有外设的时钟	32.768 kHz	10.27	18.372	μА	*3
			内建低速晶振模式 通过 CLKENx 停止所 有外设的时钟	32 kHz	8.141	15.597	μА	*3

*1 : Ta=+25°C,DVcc=3.0 V

*2 : Ta=+85°C,DVcc=3.6 V

*3:所有端口固定输出"L"

*4:内建高速晶振输出频率可以为 16/8/4/2 MHz

*5 : DVCC=2.2 V

HC32L15 系列数据手册 Page 51 of 96



Parameter	Symbol (端日)	Conditions		Typ*2	Max*3	Unit	Ref
	I _{CCH} (DVCC)	停止模式		2.282	7.575	μΑ	*1
	I _{CCR1} (DVCC)	实时时钟模 式 1	外部低速晶振模式,打开 RTC	3.50	8.960	μΑ	*1
	I _{CCR2} (DVCC)	实时时钟模式2	外部低速晶振模式,打开 RTC 和电容型 LCD	3.964	9.060	μΑ	*1
工作电流		实时时钟模式3	外部低速晶振模式,打开 RTC,电容型 LCD 和 LVD	24.647	33.920	μΑ	*1
	I _{CCR4} (DVCC)	实时时钟模式4	外部低速晶振模式,打开 RTC,电容型 LCD, LVD 和硬件监视定时器	24.795	33.999	μΑ	*1
	I _{CCR5} (DVCC)	实时时钟模式5	外部低速晶振模式,打开 RTC,电容型 LCD, LVD,硬件监视定时器和 电压比较器	27.769	38.076	μΑ	*1

^{*1:} 所有端口固定为输出"L", 低电压检测关闭, 闪存待机模式.

*2 : Ta=+25°C,DVcc=3.0 V

*3 : Ta=+85°C,DVcc=3.6 V

Parameter	Symbol (端口)	Conditions		Typ*2	Max*3	Unit	Ref
	I _{CCHD} (DVCC)	深度休眠待 机停止模式	RAM 掉电,CPU 掉电, 部分 IO 可唤醒中断	2.131	5.057	μА	*1
	Iccrd1 (DVCC) 深度休眠待机实时时钟模式 1 其 1 深度休眠待机实时时钟模式 1 以实时时钟模式 2 概实时时钟模式 2	RAM 掉电,CPU 掉电, 部分 IO 可唤醒中断,打 开外部低速晶振和 RTC	3.178	6.223	μΑ	*1	
供电电流		机实时时钟	RAM 掉电,CPU 掉电, 部分 IO 可唤醒中断,打 开外部低速晶振,RTC 和 电容型 LCD	3.606	6.569	μΑ	*1
	I _{CCRD3} (DVCC)	深度休眠待 机实时时钟 模式3	RAM 掉电,CPU 掉电, 部分 IO 可唤醒中断,打 开外部低速晶振,RTC, 电容型 LCD 和 LVD	24.453	31.800	μΑ	*1

^{*1:} 所有端口固定为输出"L", 低电压检测关闭

*2 : Ta=+25°C,DVcc=3.0 V

*3: Ta=+85°C,DVcc=3.6 V

HC32L15 系列数据手册 Page 52 of 96



低压检测电路工作电流

 $(DV_{CC}=2.2 \text{ V} \sim 3.8 \text{ V}, DV_{SS}=0 \text{ V}, Ta=-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C)$

Parameter	Symbol	端口	Conditions	Тур	Max	Unit	Ref
低压检测电	т	DVCC	正常工作	232.02	287.89	μΑ	产生复位时
路电源电流	ICCLVD	DVCC	上 上 日 上 日	2.34	2.39	mA	产生中断时

闪存工作电流

(DV_{CC}=2.2 V ~ 3.8 V, DV_{SS}=0 V, Ta=- 40°C $\sim +85$ °C)

Parameter	Symbol	端口	Conditions	Тур	Max	Unit	Ref
闪存写入电 流	I_{CCFP}	-	当写入时	-	3.5	mA	按字节写入
闪存擦除电 流	ICCFE	-	当擦除时	-	2	mA	片/全芯片擦除时

外设电流消耗

 $(DV_{CC}\!\!=\!\!2.2~V\sim3.8~V,\,DV_{SS}\!\!=\!\!0~V,\,Ta\!\!=\!\!-40^{\circ}C\sim+85^{\circ}C)$

叶柏亚纺	时钟系统 外设功能			工作频率		Unit	Ref	
的开系统			4	8	16	16 32		Kei
HCLK	通用 I/O 口	所有 IO 正常	0.097	0.198	0.386	0.817	mA	
HCLK	週用 I/O □	工作	0.097		0.360	0.617		
	复合定时器	4 通道正常	0.142	0.291	0.563	1.202		
	交百足町棚	工作	0.142	0.271	0.505	1.202		
PCLK1	A/D 转换器	1 单元正常	0.130	0.146	0.178	0.468	mA	
PCLKI A/D 特换船		工作	0.130	0.140	0.176	0.400	IIIA	
	多功能通讯	1 通道正常	0.459	0.920	1.819	3.803		
	串口	工作	0.439	0.920	1.019	3.803		

HC32L15 系列数据手册



10.3.2. 引脚特性

(DVcc=2.2 V \sim 3.8 V, DVss=0 V, Ta=- 40°C \sim +85°C)

Parameter	Symbol	端口	Conditions	Min	Тур	Max	Unit	Ref
H 电平输入	$V_{ m IH}$	迟滞输入,		2.0		DV _{CC}	V	
电压	VIH	MODE 引脚		2.0	-	+0.3	V	
L 电平输入	V_{IL}	迟滞输入,		DVss-		0.8	V	
电压	VIL	MODE 引脚		0.3	-	0.8	v	
H 电平输出	V _{OH}	5 mA 类型	$I_{OH} = -5mA$	2.4		DVcc	v	
电压	VOH	12mA 类型	I _{OH} = - 12mA	2.4	-	DVCC	v	
L 电平输出	Vol	5 mA 类型	$I_{OL} = 5 \text{ mA}$	DVSS		0.4	v	
电压	VOL	12mA 类型	$I_{OL} = 12mA$	DVSS	-	0.4	V	
输入漏电流	$I_{\rm IL}$	-	-	- 1	-	+ 1	μΑ	
上拉电阻	R _{PU}	上拉引脚	$V_{IN} = 0$	30	52	98	kΩ	
输入电容	C	除 DVCC,			5	15	"E	
柳八ч台	C _{IN}	DVSS 外	-	-	3	13	pF	



10.3.3. LCD 特性

(DVcc=2.2 V \sim 3.8 V, DVss=0 V, Ta=- 40°C \sim +85°C)

Parameter	Symbol	端口	Conditions	Min	Тур	Max	Unit	Ref	
	VR03	R03		DVCC x 1/4	_	DVCC x 1/4			
				-10%		+10%			
R03 到 R33	VR13	R13	选择内部分压	DVCC x 1/2	_	DVCC x 1/2		LCD 对比度	
输出电压	VIC13		电阻	-10%		+ 10%	V	100%	
(1/4 偏置)	VR23	R23	-GMT	DVCC x 3/4	_	DVCC x 3/4		10070	
	V IX23	K23		-10%		+ 10%			
	VR33	R33		DVCC -10%	-	DVCC +10%			
	VR03	R03		DVCC x 1/3		DVCC x 1/3			
D02 ₹1 D22	VKUS	KUS		-10%	-	+10%			
R03 到 R33	VR13	R13	选择内部分压	DVCC x 2/3		DVCC x 2/3	v	LCD 对比度	
输出电压			电阻	-10%	-	+10%	V	100%	
(1/3 偏置)	VR23	R23		DVCC -10%	-	DVCC +10%			
	VR33	R33		DVCC -10%	-	DVCC +10%			
	LIDOS			DVCC x 1/2		DVCC x 1/2			
R03 到 R33	VR03	R03	w 전 스 An V 드	-10%	-	+10%		T CD THINE	
输出电压	VR13	R13	选择内部分压	DVCC -10%	-	DVCC +10%	V	LCD 对比度	
(1/2 偏置)	VR23	R23	・ 电阻	DVCC -10%	-	DVCC +10%		100%	
	VR33	R33		DVCC -10%	-	DVCC +10%			
	Tready				100				
LCD 开启	(电容)	-		-	100	-	ms		
延时	Tready				0				
	(电阻)	_		-	U	-	ms		

推荐使用条件

Parameter	Symbol	端口	Min	Тур	Max	Unit	Ref
电源电压	-	DVDD	2.2	3.3	3.8	V	
电源电压	-	DVCC	2.2	3.3	3.8	V	
电源电压	-	Vcore	-	1.5	-	V	
段式 LCD 电容	Clcd	-		20		pF	每段 LCD 的 COM/SEG 电容
分压电容	Clcdvd	R03, R13, R23, R33	100	220	680	nF	
分压电阻	R _{lcdvd}	R03, R13, R23, R33	10k	500k	1M	Ω	



10.4. 交流特性

10.4.1. 外部高速晶振特性

 $(DV_{CC}= 2.2 \text{ V} \sim 3.8 \text{ V}, DV_{SS}= 0 \text{ V}, Ta=-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C})$

会业	<i>/r/r</i> 口	रेगा 🗀	タ 仏		规格值		光上	4x +4.
参数	符号	端口	条件	最小值	标准值	最大值	单位	参考
<i>t</i> 公)压力	F.		-	4	-	32	MHz	当外接高速晶振时
输入频率	F _{CH}		-	4	-	32	MHz	当外接高速时钟时
输入时钟周期	tcylh	XHI,	-	31.25	-	250	ns	当外接高速时钟时
输入时钟占空 比	-	ХНО	PWH/tCYLH, PWL/tCYLH	45	-	55	%	当外接高速时钟时
输入时钟上升 下降时间	t _{CF} ,		-	-	-	5	ns	当外接高速时钟时
	F _{CM}	-	-	-	-	32	MHz	主时钟
内部电路工作	Fcc	-	-	-	-	32	MHz	基本时钟 (HCLK/FCLK)
时钟*1 频率	F _{CP0}	-	-	-	-	32	MHz	APB0 总线时钟*2
	F _{CP1}	-	-	-	-	32	MHz	APB1 总线时钟*2
内部电路工作	tcycc	-	-	31.25	-	-	ns	基本时钟 (HCLK/FCLK)
时钟*1 周期	t _{CYCP0}	-	-	31.25	-	-	ns	APB0 总线时钟*2
	t _{CYCP1}	-	-	31.25	-	-	ns	APB1 总线时钟*2
建立时间*3	t _{start}	-	F _{CH} =32MHz		25		ms	
			F _{CH} =4MHz~6 MHz		10		pF	
推荐负载电容	C	XHI,	F _{CH} =6MHz~1 2MHz		8		pF	
*4	C_L	ХНО	F _{CH} =12MHz~ 20MHz		6		pF	
			F _{CH} =20MHz~ 32MHz		5		pF	
工作电流*5	I_{dd}		F _{CH} =32MHz		788.9		uA	

^{*1:}关于内部工作时钟的细节参考 HC32L15 用户手册的"时钟"。

HC32L15 系列数据手册 Page 56 of 96

^{*2:}关于哪些外设挂载于外设总线上的外设细节参考"框图"。

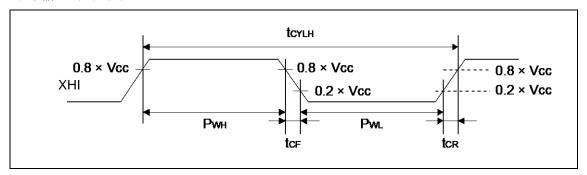
^{*3:}实际时间与负载电容,温度,晶振设置,振荡器参数等有关。

^{*4:} CL 的标准值是在 HSXT_PWRCTL.HIBS[1:0] = 2'b10 下的推荐值。CL 是指 C0,C1,Cs 的等效负载电容。关于 C0,C1,参考下面的推荐晶振外围电路图; Cs 是指代类似 PCB 线上电容以及器件寄生电容。

^{*5:}工作电流会因外部环境,振荡器频率和晶振设置不同而不同,标准值的条件是 32MHz 下的默认设置。



外部输入时钟时序

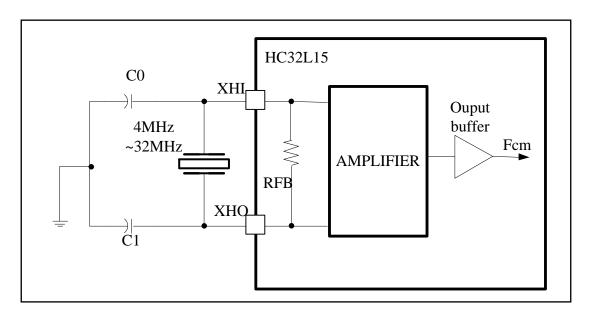


推荐负载电容

频率范围	4MHz~6MHz		6MHz~	12MHz	12MHz~20MHz	20MHz~32MHz		注释
寄存器设置								
HSXT_PWRCTL.HXSEL[1:0]	00		01		10	11		
HSXT_PWRCTL.HIBS[1:0]	10	00	10	01	10	11	10	*1
C0&C1	18pF	10pF	14pF	10pF	10pF	10pF	8pF	*2

^{*1:}根据不同的负载电容,HSXT_PWRCTL.HIBS[1:0]需要设置到不同的值。

外围电路示意图



HC32L15 系列数据手册 Page 57 of 96

^{*2:}C0 和 C1 是在 XHI 和 XLI 端口的电容。电容值需要根据不同的振荡器参数和系统版上的寄生电容来调整。

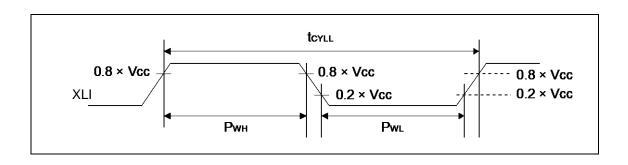


10.4.2. 外部低速晶振特性

全 粉	於 口	÷π □	夕掛		规格值		举 / >	会类
参数	符号	端口	条件	最小值	典型值	最大值	単位	参考
输入频率	1/tC		-	-	32.768	-	kHz	当外接低速晶振时*1
相八炒件	YLL		-	32	-	50	kHz	当外接低速时钟时
输入时钟 周期	tCY LL	XLI, XLO	-	20	-	31.25	μs	当外接低速时钟时
输入时钟 占空比	-		PWH/tCYLL, PWL/tCYLL	45	-	55	%	当外接低速时钟时
建立时间 *2	tstart	-			1		S	
推荐负载 电容*3	CL	XLI, XLO			6		pF	
工作电流 *4		CL=6pF, ESR=65K			0.35		uA	

- *1: 关于外部低速时钟的使用参考第8节"使用注意事项"。
- *2: 实际时间与负载电容,温度,晶振设置,振荡器参数等有关。
- *3: CL 是指 C0,C1,Cs 的等效负载电容。关于 C0, C1,参考下面的推荐晶振外围电路图; Cs 是指代类似 PCB 线上电容以及器件寄生电容。
- *4: LSXT_PWRCTL.LIBS[1:0] = 2'b00, LSXT_PWRCTL.LCSEL[1:0] = 2'b01

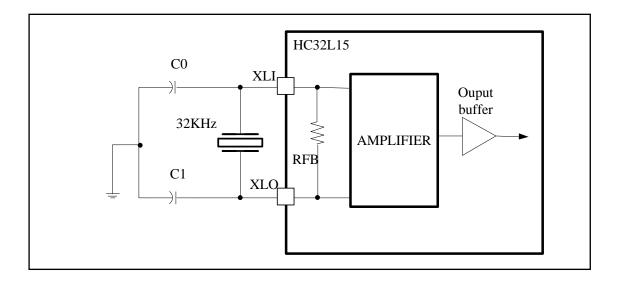
外部输入时钟时序



HC32L15 系列数据手册 Page 58 of 96



推荐外围电路示意图



HC32L15 系列数据手册 Page 59 of 96



10.4.3. 内建振荡器特性

内建高速振荡器

 $(DV_{CC}= 2.2 \text{ V} \sim 3.8 \text{ V}, DV_{SS} = 0 \text{ V}, Ta=-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C})$

会 掛	/s/s 口.	夕 /th		规格值		公	会北	
参数	符号	条件	最小值	典型值*3	最大值	单位	参考	
		$Ta = +25^{\circ}C,$	15.84	16	16.16			
		$Ta = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$	15.68	16	16.32			
		Ta = +25°C,	7.92	8	8.08			
	$Ta = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$	7.84	8	8.16		L-TC 11		
时钟频率	FCRH	$Ta = +25^{\circ}C,$	3.96	4	4.04	MHz	校正后*1	
		$Ta = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$	3.92	4	4.08			
		$Ta = +25^{\circ}C,$	1.98	2	2.02			
		$Ta = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$	1.96	2	2.04			
频率稳定					3	μs	*2	
	tCRWT	-	-	-	30	μs	如果修改校准	
							值.*2	

- *1: 当使用出厂时写入闪存中的校正值时。
- *2: 指从设定/修改校正值到高速振荡器频率稳定时间。 当频率稳定时间等待过后,才可以将该高速振荡时钟作为系统工作时钟。
- *3: 典型值由寄存器 HICR FSEL 设置。

内建低速振荡器

(DV_{CC}= 2.2 V ~ 3.8 V, DV_{SS} =0 V, Ta=- 40° C $\sim +85^{\circ}$ C)

参数	符号	条件		规格值	单位	参考	
少 蚁	1) 5	亲 什	最小值	典型值	最大值	半世	少 写
时钟频率	FCRL	-	20.5	32	50.1	kHz	

10.4.4. 复位输入特性

 $(DV_{CC} = 2.2 \text{ V} \sim 3.8 \text{ V}, DV_{SS}=0 \text{ V}, Ta=-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C)$

参数	符号	端口	条件	规格	·值	单位	参考
少	打马	地 口	余件	最小值	最大值	半世	少 与
复位输入持续	tRSTB	RSTB		500			
时间	IKSIB	KOID	-	300	-	ns	

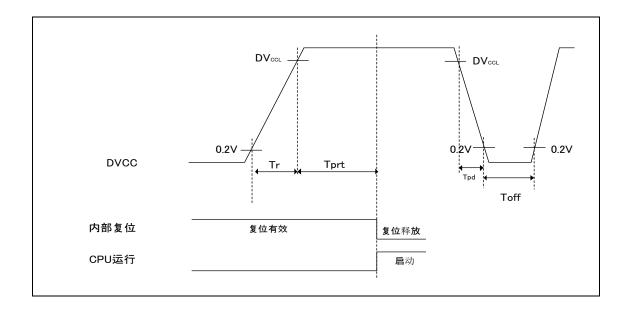
HC32L15 系列数据手册 Page 60 of 96



10.4.5. 上电复位时序

 $(DV_{CC}= 2.2 \text{ V} \sim 3.8 \text{ V}, DV_{SS}=0 \text{ V}, Ta=-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C})$

参数	符号	端口		规格值		单位	参考
	47.5		最小值	标准值	最大值	1 半世	<i>少气</i>
电源最低限度	DVCCL		-	2.2	-	V	
电源上升时间	Tr		0	-	-	ms	
电源切断时间	Toff		1	-	-	ms	
上电复位释放等待	Tout	DVCC	1.30	2.02	3.22		
时间	Tprt		1.50	2.02	5.22	ms	
下电时电源变化速	DVCC/Trd		0.1			V/ms	
率	DVCC/Tpd		0.1	-	-	V/IIIS	



HC32L15 系列数据手册

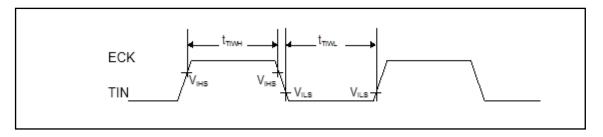


10.4.6. 复合定时器输入时序

定时器输入时序

(DVcc= 2.2 V \sim 3.8 V, DVss= 0 V, Ta=- 40°C \sim +85°C)

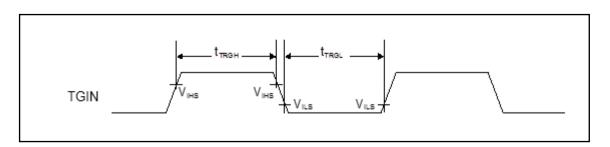
	参数 符号 端口	然旦	半 口	条件	规格值		单位	参考	
		余件	最小值	最大值	- 単位	少 与			
	输入脉冲宽度	tTIWH,	TIOAn/TIOBn		2 tCYCP		20		
	制八脉件见 及	tTIWL	(用作 ECK, TIN 时)	-	2 IC 1 CP	-	ns		



触发输入时序

$$(DV_{CC}= 2.2 \ V \sim 3.8 \ V, DV_{SS}= 0 \ V, Ta=-40 ^{\circ}C \sim +85 ^{\circ}C)$$

会粉	符号 端口		条件	规格值		单位	参考	
	参数 符号 並	¥而 □	宋什	最小值	最大值	中 世	少 与	
	<i>大</i> 人) [13.24] (表) (表	tTRGH,	TIOAn/TIOBn		2 +CVCD			
	输入脉冲宽度	tTRGL	(用作 TGIN 时)	-	2 tCYCP	-	ns	



注意:

- tCYCP 指 外设总线时钟周期。
- 关于复合定时器的在外设总线上的挂载情况参考"框图"。

HC32L15 系列数据手册 Page 62 of 96



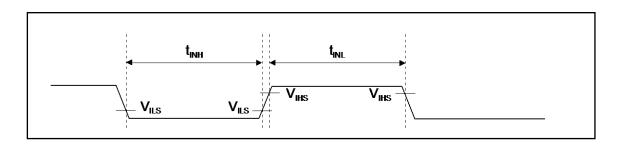
10.4.7. 外部输入时序

(DVcc= 2.2 V \sim 3.8 V, DVss= 0 V, Ta=- 40°C \sim +85°C)

会粉	符号	端口	条件	额定值		单位	参考	
一	参数 符号 端口	宋什	Min	Max	半世			
输入脉冲	输入脉冲 tINH, INT00 到 INT15, 宽度 tINL NMIX	-	2 tCYCP +100*1	-	ns	端口中断,NMI 输入		
见汉			500*2					

^{*1:}tCYCP 是指外设系统时钟的周期时间(非停止模式)

^{*2:}停止模式时





10.4.8. UART/SPI 时序

同步串行(SPIMODE=0, CINV=0)

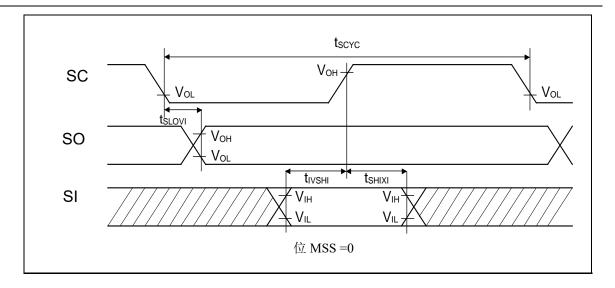
(DVcc= 2.2 V \sim 3.8 V, DVss= 0 V, Ta=- 40°C \sim +85°C)

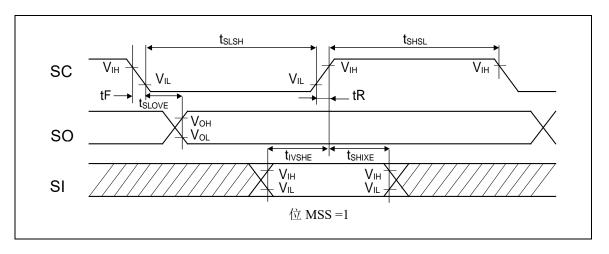
全 粉	符号	进口	条件	DVCC < 2.7 V		DVCC ≥ 2.7 V		单位
参数	付写	端口	余件	最小值	最大值	最小值	最大值	- 単位
串行时钟周期时间	tSCYC	SCKx		4 tCYCP	-	4 tCYCP	-	ns
SCK↓→SOT 延迟时	tSLOVI	SCKx,		- 40	+ 40	- 30	+ 30	na
间	ISLOVI	SOTx	内部移位	- 40	+ 40	- 30	1 30	ns
SIN → SCK↑ 建立时	tIVSHI	SCKx,	时钟	75		50		na
间	иузпі	SINx	ከ3 ይኒ	13	-	30	-	ns
SCK↑→SIN 保持时	tSHIXI	SCKx,	,	0	_	0		ne
间	ыпл	SINx		U		U	-	ns
串行时钟 "L" 脉冲宽	tSLSH	SCKx		2 tCYCP		2 tCYCP		ns
度	ISLS11	SCKX		- 10	_	- 10	_	115
串行时钟 "H" 脉冲宽	tSHSL	SCKx		tCYCP		tCYCP		ns
度	ISHSL	SCKX		+10	_	+10	-	
SCK↓→SOT 延迟时	tSLOVE	SCKx,		_	75	_	50	ns
间	ISLOVE	SOTx	外部移位		73		30	115
SIN→SCK↑建立时	tIVSHE	SCKx,	时钟	10	_	10	_	ns
间	uvsiil	SINx		10	_	10	_	115
SCK↑→SIN 保持时	tSHIXE	SCKx,		20	_	20		ma
间	BHAL	SINx		20	_	20	-	ns
SCK 下降时间	tF	SCKx		-	5	-	5	ns
SCK 上升时间	tR	SCKx		-	5	-	5	ns

注意:

- 指时钟同步模式下的交流特性。
- tCYCP 指外设总线时钟周期时间,关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考"框图"。
- 本特性仅保证相同重定位端口号,比如 SCLKx_0 与 SOTx_1 组合不为保证对象。
- 外部负载电容 CL=30 pF。







HC32L15 系列数据手册 Page 65 of 96



同步串行 (SPIMODE=0, CINV=1)

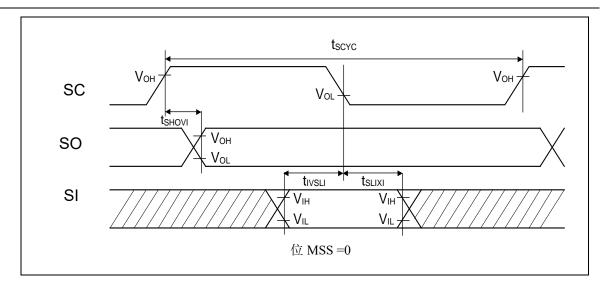
(DV_{CC}= 2.2 V ~ 3.8 V, DV_{SS}= 0 V, Ta=- 40° C $\sim +85^{\circ}$ C)

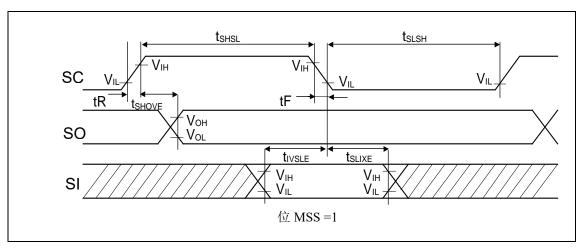
会 粉	符号端口	у щ —	端口 条件 -	DVCC <	2.7 V	DVCC ≥ 2.7 V		单位
参数	付写	- 新口	余件	最小值	最大值	最小值	最大值	1 半业
串行时钟周期时间	tSCYC	SCKx		4 tCYCP	-	4 tCYCP	-	ns
SCK↑→SOT 延迟时 间	tSHOVI	SCKx, SOTx	- 内移位时时钟 -	- 40	+ 40	- 30	+ 30	ns
SIN → SCK ↓ 建立时 间	tIVSLI	SCKx, SINx		75	-	50	-	ns
SCK↓→SIN 保持时间	tSLIXI	SCKx, SINx		0	-	0	-	ns
串行时钟 "L" 脉冲宽度	tSLSH	SCKx		2 tCYCP - 10	-	2 tCYCP - 10	-	ns
串行时钟"H"脉冲宽 度	tSHSL	SCKx		tCYCP +10	-	tCYCP +10	-	ns
SCK↑→SOT 延迟时 间	tSHOVE	SCKx, SOTx	外部移位时钟	-	75	-	50	ns
SIN → SCK ↓ 建立时 间	tIVSLE	SCKx, SINx		10	-	10	-	ns
SCK↓→SIN 保持时 间	tSLIXE	SCKx, SINx		20	-	20	-	ns
SCK 下降时间	tF	SCKx		-	5	-	5	ns
SCK 上升时间	tR	SCKx		-	5	-	5	ns

注意:

- 指时钟同步模式下的交流特性。
- tCYCP 指外设总线时钟周期时间,关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考"框图"。
- 本特性仅保证相同重定位端口号,比如 SCLKx_0 与 SOTx_1 组合不为保证对象。
- 外部负载电容 CL=30 pF。







HC32L15 系列数据手册 Page 67 of 96



同步串行 (SPIMODE=1, CINV=0)

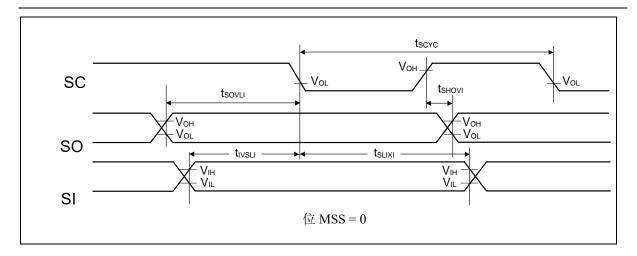
(DV_{CC}= 2.2 V \sim 3.8 V, DV_{SS}= 0 V, Ta=- 40°C \sim +85°C)

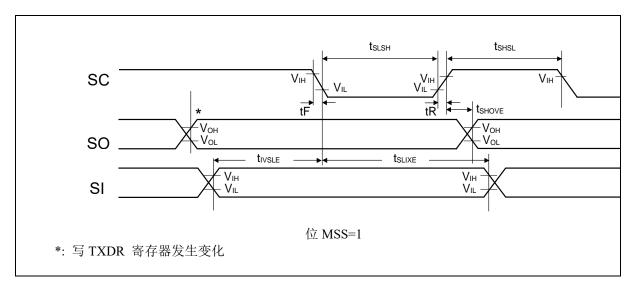
5). ¥4.	か ロ	沖 一	タ (山	DVCC < 2.7	7 V	DVCC ≥ 2.7 V		单位
参数	符号	端口	条件	最小值	最大值	最小值	最大值	中 型
串行时钟周期时间	tSCYC	SCKx		4 tCYCP	-	4 tCYCP	-	ns
SCK↑→SOT 延迟时间	tSHOVI	SCKx, SOTx		- 40	+ 40	- 30	+ 30	ns
SIN→SCK↓建立时间	tIVSLI	SCKx, SINx	内部移位 时钟	75	-	50	-	ns
SCK ↓→ SIN 保持时间	tSLIXI	SCKx, SINx	በ 1 ተተ	0	-	0	-	ns
SOT → SCK ↓延迟时间	tSOVLI	SCKx, SOTx		2 tCYCP - 30	-	2 tCYCP - 30	-	ns
串行时钟 "L" 脉冲宽度	tSLSH	SCKx		2 tCYCP - 10	-	2 tCYCP - 10	-	ns
串行时钟 "H" 脉冲宽度	tSHSL	SCKx		tCYCP +10	-	tCYCP +10	-	ns
SCK↑→SOT 延迟时间	tSHOV E	SCKx, SOTx	外部移位 时钟	-	75	-	50	ns
SIN→SCK↓建立时间	tIVSLE	SCKx, SINx	ዞህ የተ	10	-	10	-	ns
SCK ↓→ SIN 保持时间	tSLIXE	SCKx, SINx		20	-	20	-	ns
SCK 下降时间	tF	SCKx		-	5	-	5	ns
SCK 上升时间	tR	SCKx		-	5	-	5	ns

注意:

- 指时钟同步模式下的交流特性。
- tCYCP 指外设总线时钟周期时间,关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考"框图"。
- 本特性仅保证相同重定位端口号,比如 SCLKx_0 与 SOTx_1 组合不为保证对象。
- 外部负载电容 CL=30 pF。









同步串行(SPIMODE=1, CINV=1)

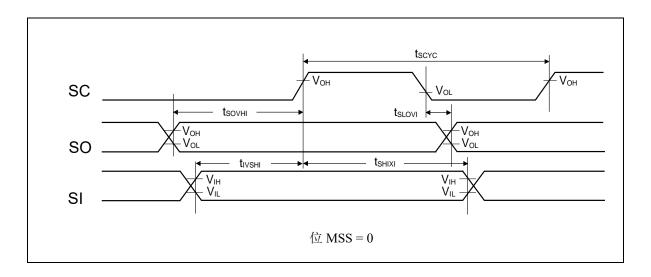
(DV_{CC}= 2.2 V \sim 3.8 V,DV_{SS}= 0 V, Ta=- 40°C \sim +85°C)

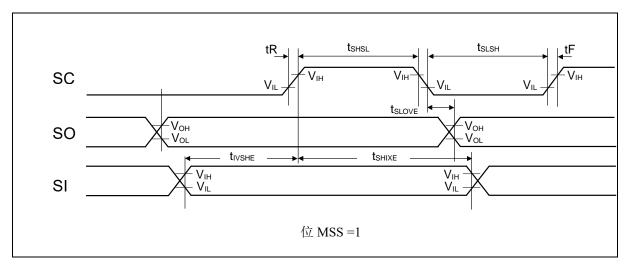
分 业	然 日	端口条件	な仏	DVCC <	2.7 V	DVCC ≥ 2.7 V		单
参数	符号	垢口	余件	最小值	最大值	最小值	最大值	位
串行时钟周期时间	tSCYC	SCKx		4 tCYCP	-	4 tCYCP	-	ns
SCK↓→SOT 延迟时间	tSLOVI	SCKx, SOTx		-40	+40	-30	+30	ns
SIN → SCK↑ 建立时间	tIVSHI	SCKx, SINx	内部移位时钟	75	-	50	-	ns
SCK↑→SIN 保持时间	tSHIXI	SCKx, SINx		0	-	0	-	ns
SOT → SCK ↑延迟时间	tSOVHI	SCKx, SOTx		2 tCYCP - 30	-	2 tCYCP -30	-	ns
串行时钟 "L" 脉冲宽度	tSLSH	SCKx		2 tCYCP - 10	-	2 tCYCP -10	-	ns
串行时钟 "H" 脉冲宽度	tSHSL	SCKx		tCYCP +10	-	tCYCP +10	-	ns
SCK↓→SOT 延迟时间	tSLOVE	SCKx, SOTx	外部移位	-	75	-	50	ns
SIN → SCK↑ 建立时间	tIVSHE	SCKx, SINx	- 时钟	10	-	10	-	ns
SCK↑→SIN 保持时间	tSHIXE	SCKx, SINx		20	-	20	-	ns
SCK 下降时间	tF	SCKx		-	5	-	5	ns
SCK 上升时间	tR	SCKx		-	5	-	5	ns

注意:

- 指时钟同步模式下的交流特性。
- tCYCP 指外设总线时钟周期时间,关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考"框图"。
- 本特性仅保证相同重定位端口号,比如 SCLKx_0 与 SOTx_1 组合不为保证对象。
- 外部负载电容 CL=30 pF。







HC32L15 系列数据手册 Page 71 of 96



同步串行 SPI 片选功能 (SPIMODE=1, CINV=0, MSS=0, CSLVS=1)

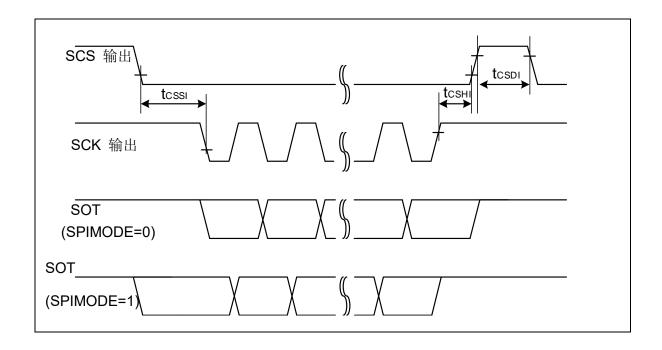
 $(DV_{CC}=2.2 \text{ V} \sim 3.8 \text{ V}, DV_{SS}=0 \text{ V})$

参数	符号	条件	DVCC < 2.7	V	DVCC ≥ 2.7	单位		
少 数	何与	余件	最小值	最大值	最小值	最大值	半世	
SCS↓→SCK↓ 建立时间	tCSSI		(*1)-50	(*1)+0	(*1)-50	(*1)+0	ns	
SCK↑→SCS↑ 保持时间	tCSHI	内部以为时	(*2)+0	(*2)+50	(*2)+0	(*2)+50	ns	
SCS 片选释放时间	tCSDI	钟	(*3)-50	(*3)+50	(*3)-50	(*3)+50		
3C3 月起样规则问	ICSDI		+5tCYCP	+5tCYCP	+5tCYCP	+5tCYCP	ns	
SCS↓→SCK↓ 建立时间	tCSSE		3tCYCP+30	-	3tCYCP+30	-	ns	
SCK↑→SCS↑ 保持时间	tCSHE	从郊投台叶	0	-	0	-	ns	
SCS 片选释放时间	tCSDE	外部移位时	3tCYCP+30	-	3tCYCP+30	-	ns	
SCS↓→SOT 延迟时间	tDSE	钟 -	-	55	-	43	ns	
SCS↑→SOT 延迟时间	tDEE		0	-	0	-	ns	

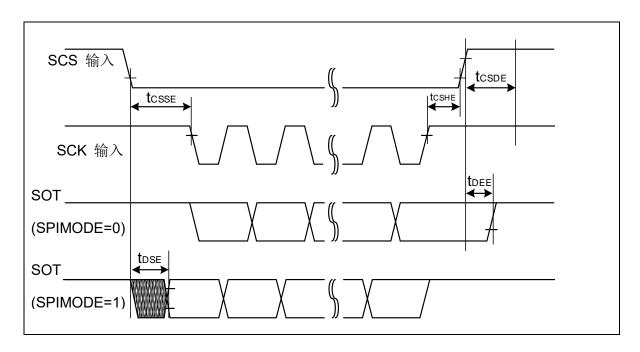
- *1: 寄存器 CSSDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]
- *2: 寄存器 CSHDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]
- *3: 寄存器 CSDS 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]

注意:

- tCYCP 指外设总线时钟周期时间。
- 关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考"框图"。
- 关于 CSSDLY, CSHDLY, CSDS, 片选操作时钟信息参考 "用户手册"。
- 外部负载电容 CL=30 pF。







同步串行 SPI 片选功能 (SPIMODE=1, CINV=1, MSS=0, CSLVS=1)

 $(DV_{CC}=2.2 \text{ V to } 3.8 \text{ V}, DV_{SS}=0 \text{ V})$

全 粉	然 旦	夕孙	DVCC < 2.7 V		DVCC ≥ 2.7 V	V	单
参数	符号	条件	最小值	最大值	最小值	最大值	位
SCS↓→SCK↑ 建立 时间	tCSSI		(*1)-50	(*1)+0	(*1)-50	(*1)+0	ns
SCK↓→SCS↑ 保持 时间	tCSHI	内部移位时 钟	(*2)+0	(*2)+50	(*2)+0	(*2)+50	ns
SCS 片选释放时间	tCSDI		(*3)-50 +5tCYCP	(*3)+50 +5tCYCP	(*3)-50 +5tCYCP	(*3)+50 +5tCYCP	ns
SCS↓→SCK↑建立时 间	tCSSE		3tCYCP+30	-	3tCYCP+30	-	ns
SCK↓→SCS↑保持时 间	tCSHE	AI 호마조카 Con-t	0	-	0	-	ns
SCS 片选释放时间	tCSDE	外部移位时 钟	3tCYCP+30	-	3tCYCP+30	-	ns
SCS↓→SOT 延迟时 间	tDSE	VT	-	55	-	43	ns
SCS↑→SOT 延迟时 间	tDEE		0	-	0	-	ns

*1: 寄存器 CSSDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]

*2: 寄存器 CSHDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]

*3: 寄存器 CSDS 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]

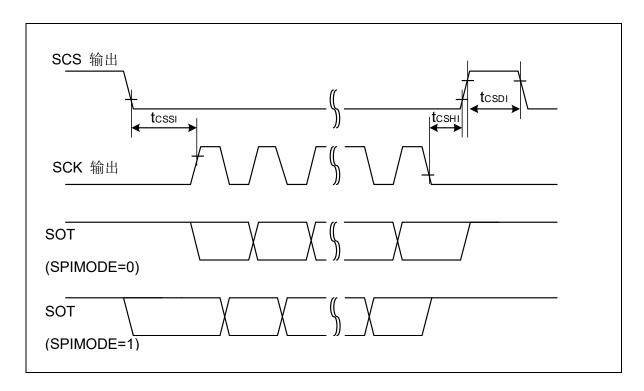
注意:

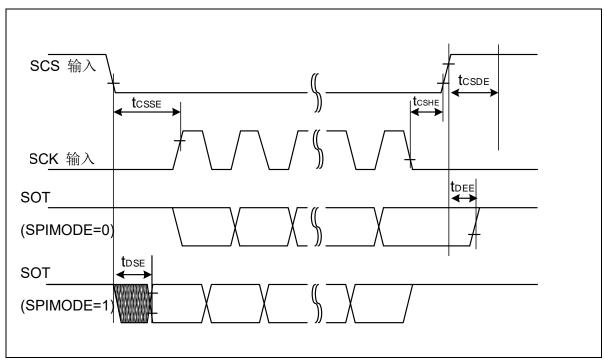
- tCYCP 指外设总线时钟周期时间。

HC32L15 系列数据手册



- 关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考"框图"。
- 关于 CSSDLY, CSHDLY, CSDS, 片选操作时钟信息参考 "用户手册"。
- 外部负载电容 CL=30 pF。





HC32L15 系列数据手册 Page 74 of 96



同步串行 SPI 片选功能(SPIMODE=1, CINV=0, MSS=0, CSLVS=0)

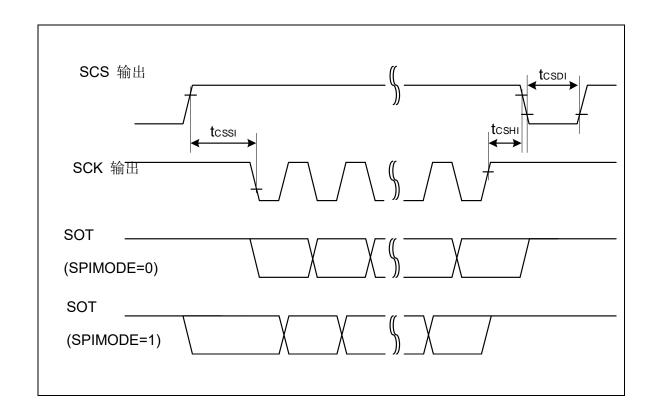
 $(DV_{CC}=2.2 \text{ V to } 3.8 \text{ V}, DV_{SS}=0 \text{ V})$

参数	符号	条件	DVCC < 2.7 V		DVCC ≥ 2.7	V	- 単位
参数 	付亏	余件	最小值	最大值	最小值	最大值	半世
SCS↑→SCK↓建立时间	tCSSI		(*1)-50	(*1)+0	(*1)-50	(*1)+0	ns
SCK↑→SCS↓保持时间	tCSHI	内部移位时	(*2)+0	(*2)+50	(*2)+0	(*2)+50	ns
SCS 片选释放时间	tCSDI	钟	(*3)-50	(*3)+50	(*3)-50	(*3)+50	
303 月延祥规时间	ICSDI		+5tCYCP	+5tCYCP	+5tCYCP	+5tCYCP	ns
SCS↑→SCK↓建立时间	tCSSE		3tCYCP+30	-	3tCYCP+30	-	ns
SCK↑→SCS↓保持时间	tCSHE	AL 並形を合け	0	-	0	-	ns
SCS 片选释放时间	tCSDE	外部移位时 钟	3tCYCP+30	-	3tCYCP+30	-	ns
SCS↑→SOT 延迟时间	tDSE	TT	-	55	-	43	ns
SCS↓→SOT 延迟时间	tDEE		0	-	0	-	ns

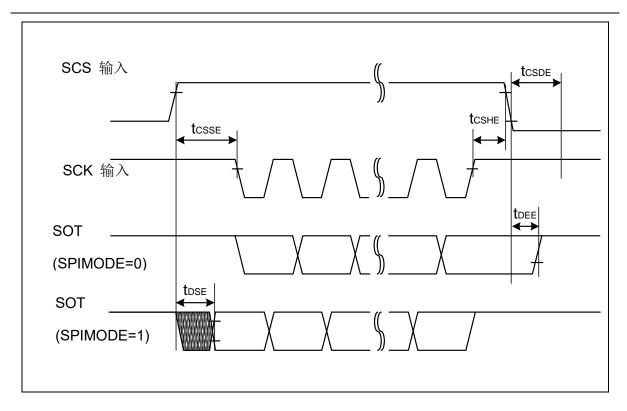
- *1: 寄存器 CSSDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]
- *2: 寄存器 CSHDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]
- *3: 寄存器 CSDS 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]

注意:

- tCYCP 指外设总线时钟周期时间。
- 关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考"框图"。
- 关于 CSSDLY, CSHDLY, CSDS, 片选操作时钟信息参考 "用户手册"。
- 外部负载电容 CL=30 pF。







HC32L15 系列数据手册 Page 76 of 96



同步串行 SPI 片选功能 (SPIMODE=1, CINV=1, MSS=0, CSLVS=0)

(DV_{CC}=2.2 V to 3.8 V, DV_{SS}=0 V)

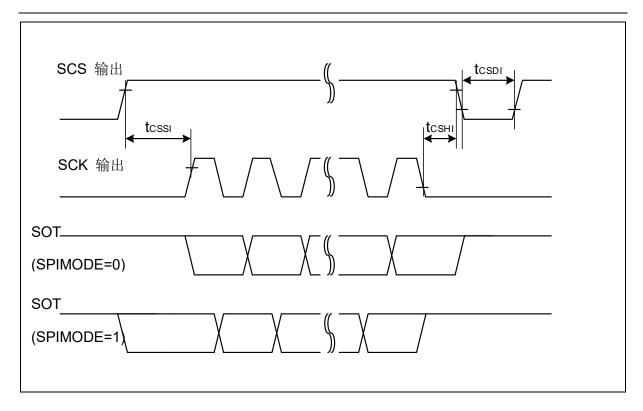
参数	符号	条件	DVCC < 2.7 V		DVCC ≥ 2.7 V	V	单位
少 数	初亏	余件	最小值	最大值	最小值	最大值	中世.
SCS↑→SCK↑ 建立时间	tCSSI		(*1)-50	(*1)+0	(*1)-50	(*1)+0	ns
SCK↓→SCS↓ 保持时间	tCSHI	内部移位	(*2)+0	(*2)+50	(*2)+0	(*2)+50	ns
CC 上进权拉时间	tCSDI	时钟	(*3)-50	(*3)+50	(*3)-50	(*3)+50	ma
SCS 片选释放时间	iCSDI		+5tCYCP	+5tCYCP	+5tCYCP	+5tCYCP	ns
SCS↑→SCK↑建立时间	tCSSE		3tCYCP+30	-	3tCYCP+30	-	ns
SCK↓→SCS↓保持时间	tCSHE	乱如秒台	0	-	0	-	ns
SCS 片选释放时间	tCSDE	外部移位 时钟	3tCYCP+30	-	3tCYCP+30	-	ns
SCS↑→SOT 延迟时间	tDSE) ተዣ ተዣ	-	55	-	43	ns
SCS↓→SOT 延迟时间	tDEE		0	-	0	-	ns

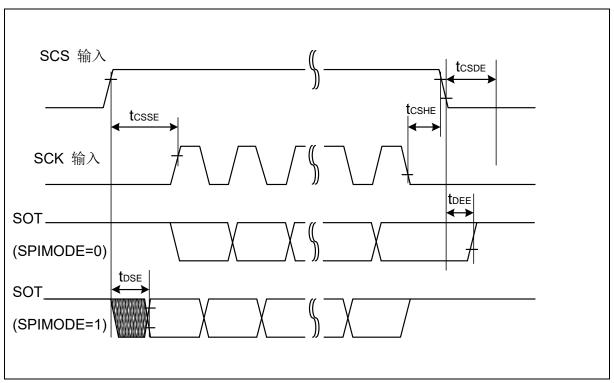
- *1: 寄存器 CSSDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]
- *2: 寄存器 CSHDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]
- *3: 寄存器 CSDS 值 × 串行片选操作时钟周期[ns]

注意:

- tCYCP 指外设总线时钟周期时间。
- 关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考"框图"。
- 关于 CSSDLY, CSHDLY, CSDS, 片选操作时钟信息参考 "用户手册"。
- 外部负载电容 CL=30 pF。







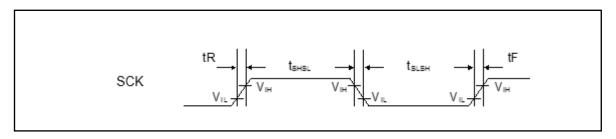
HC32L15 系列数据手册 Page 78 of 96



外部时钟 (CSS=1): 仅异步通讯时

 $(DV_{CC}= 2.2 \text{ V to } 3.8 \text{ V}, DV_{SS}= 0 \text{ V}, Ta=-40^{\circ}\text{C to } +85^{\circ}\text{C})$

参数	符号	条件	额定	值	单位	参考	
少 数	有专	余件	最小值	最大值	半位	少 写	
串行时钟 "L" 脉冲宽度	tSLSH		tCYCP +10	-	ns		
串行时钟 H"" 脉冲宽度	tSHSL	CL =20 mE	tCYCP +10	-	ns		
SCK 下降时间	tF	CL=30 pF	-	5	ns		
SCK 上升时间	tR		-	5	ns		



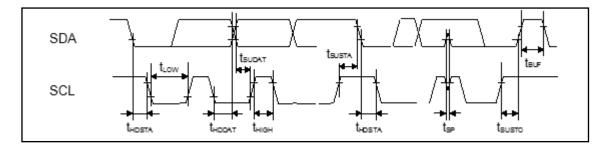


10.4.9. I2C 时序

 $(DV_{CC}= 2.2~V \sim 3.8~V, DV_{SS}= 0~V, Ta=-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C)$

← ₩L	// U	なル	标准模式		高速模式		单	4) 1 /
参数	符号	条件	最小值	最大值	最小值	最大值	位	参考
SCL 时钟频率	FSCL		0	100	0	400	kHz	
(重复)"启动"条件								
保持时间	tHDSTA		4.0	-	0.6	-	μs	
$SDA \downarrow \rightarrow SCL \downarrow$								
SCL 时钟 "L" 电	tLOW		4.7	_	1.3	_	μs	
平宽度	iLOW		4.7		1.3		μs	
SCL 时钟 "H" 电平	tHIGH		4.0	_	0.6	_	μs	
宽度	unon		4.0		0.0		μs	
(重复)"启动"建立								
时间	tSUSTA	CL=30 pF,	4.7	-	0.6	-	μs	
$SCL \uparrow \rightarrow SDA \downarrow$		R=(Vp/IOL)						
Data 保持时间	tHDDAT	*1	0	3.45*2	0	0.9*3	μs	
$SCL \downarrow \rightarrow SDA \downarrow \uparrow$	uibbai		0	3.43 2	U	0.7 3	μs	
Data 建立时间	tSUDAT		250	_	100	_	ns	
$SDA \downarrow \uparrow \rightarrow SCL \uparrow$	toobiii		230		100		113	
"停止"条件建立时								
间	tSUSTO		4.0	-	0.6	-	μs	
$SCL \uparrow \rightarrow SDA \uparrow$								
"停止"条件和"启动"								
条件间的总线空闲	tBUF		4.7	-	1.3	-	μs	
时间								
噪声滤波器	tSP	$8 \text{ MHz} \le$ $tCYCP \le 40$ MHz	2 tCYCP*4	-	2 tCYCP*4	-	ns	

- *1: R 指 SCL, SDA 总线上的上拉电阻, CL 指 SCL, SDA 总线上的负载电容. Vp 指上拉电阻的电源电压, IOL 指 VOL 保证电流。
- *2: 仅在芯片保持 SCL 信号在"L"(tLOW)未扩展期间才可使用最大 tHDDAT 。
- *3: 高速模式 I2C 总线芯片可用于标准模式 I2C 总线系统, 但必须满足 tSUDAT ≥ 250ns 的要求。
- *4: tCYCP 是指外设系统时钟的周期时间。使用 I2C 时,请将外设总线时钟设定在 8 MHz 以上。





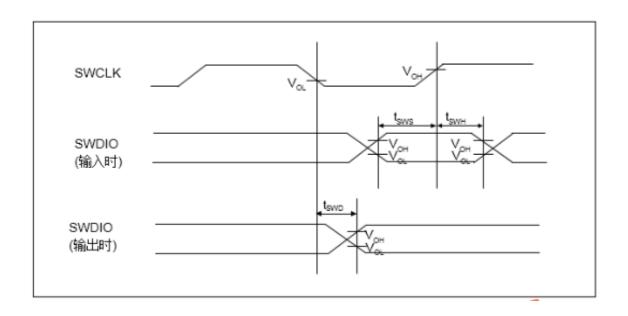
10.4.10. 串行线调试接口时序

(DVcc= 2.2 V \sim 3.8 V, DVss= 0 V, Ta=- 40°C \sim +85°C)

参数	符号	端口	条件	额定值		单位	参考
少数 付写	新口	余件	最小值	最大值	毕 位	少 与	
SWDIO 建立	tSWS	SWCLK,		15			
时间	เรพร	SWDIO	-	13	-	ns	
SWDIO 保持	4CW/II	SWCLK,		15			
时间	tSWH	SWDIO	-	13	-	ns	
SWDIO 延迟	tSWD	SWCLK,			45	no	
时间	เฉพบ	SWDIO	-	-	43	ns	

注意:

- 外部负载电容 CL=30 pF 时



HC32L15 系列数据手册 Page 81 of 96



10.5. 12 位 A/D 转换器

A/D 转换器电气特性

(DVcc=2.2 V \sim 3.8 V, DVss=0 V, Ta=- 40°C \sim +85°C)

会 ₩.	<i>/</i> 2/7: □	夕 /4		额定值		 	
参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	
模拟输入电压	Vin	25°C	0		DVCC	V	
		200KSps,12 位,		2.41		mA	
		DVCC=3.6v		2.71		1117.1	
工作电流*	I(ADC)	200KSps, 12 位,		2.35		mA	
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	I(IIDC)	DVCC=3.0v		2.33			
		200KSps, 12 位,		2.21		mA	
		DVCC=2.2v					
模拟输入电容	C(ADCI)	DVCC=3.0v		10		pF	
转换时钟频率	Fclk	Fsys = 4MHz	512K		4M	Hz	
启动时间	Tstart		-	30		μS	
转换时间	Tconv		18		24	cycles	
信噪比	SNR	200KSps, 12 位,		60		dB	
信柴儿	SNK	内部 2.5v 参考电压		60		ав	
信噪比失真	SNDR	DR 200KSps, 12 位,		60		dB	
旧'未比八兵	SNDK	内部 2.5v 参考电压		00		ub	
无杂散动态范围	SFDR	200KSps, 12 位,		60		dB	
九八	SIDK	内部 2.5v 参考电压		00		ub	
失调电压	Voffset			10		mV	
		内部 1.5v 参考电压		2		LSB	
差分非线性	DNL	内部 2.5v 参考电压		2		LSB	
		内部 DVCC 参考电压		2		LSB	
		内部 1.5v 参考电压		4		LSB	
积分非线性	INL	内部 2.5v 参考电压		4		LSB	
		内部 DVCC 参考电压		4		LSB	
偏移误差	Ео				+/- 4	LSB	
增益误差	Eg				+/- 4	LSB	
绝对误差	Et				+/-5	LSB	
遗漏码	Mc	ic 遗漏码		0		code	
内部 2.5v 参考电压	Vref25	25℃, 校正后	2.483	2.5	2.508	V	
内部 1.5v 参考电压	Vref15	25°C, 校正后	1.497	1.5	1.515	V	

^{*}工作电流与外部环境相关

HC32L15 系列数据手册 Page 82 of 96



12 位 A/D 转换器的术语定义:

分辨率: 分辨率是 A/D 转换器分辨出的模拟偏差的等级

差分线性误差: 指用一个 LSB 改变输出码所需输入电压偏移理想值的误差

数字输出 N 的积分非线性误差 =
$$\frac{VNT - \{1LSB \times (N-1) + VZT\}}{1LSB}$$
 [LSB]

数字输出 N 的差分非线性误差 =
$$V(N+1)T - VNT - 1 [LSB]$$
 1LSB

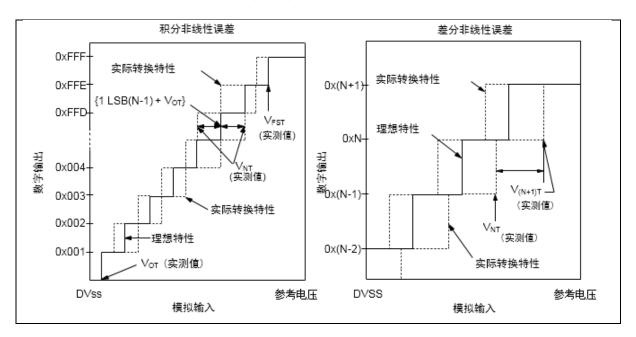
$$1LSB = \frac{VFST - VZT}{4094}$$

N: A/D 转换器的数字输出值

 VOT:
 数字输出由 0x000 到 0x001 变换的电压

 VFST:
 数字输出由 0xFFE 到 0xFFF 变换的电压

 VNT:
 数字输出由 0x (N-1)到 0xN 变换的电压





10.6. 模拟电压比较器

(DVcc=2.2 V \sim 3.8 V, DVss=0 V, Ta=- 40°C \sim +85°C)

会 ₩.	か口	符号 条件		额定值		24 /2-
参数	付写	余件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压范围	Vin		0	-	DVCC	V
外部基准电压输入范围	Vcm		0	-	DVCC	V
工作电流	Ivc	与内部产生的基准电压做比较	-	25		μΑ
工作电机	IVC	与外部电压源的基准电压做比较	-	5		μΑ
参考电压建立时间	Tstart	内部参考电压(BGR)建立时间	-	-	30	μS
多为电压建立时间	Tstart	电压比较器建立时间	-	-	10	μS
偏置电压	Voff	单端	-	12		mV
直	VOII	差分	-	12		mV
迟滞电压	Vhyst		10	20	30	mV
		VC_response = 000	-	13		μS
		VC_response = 001	-	27		μS
		VC_response = 010	-	53		μS
比拉绘山油油宝度	Tfilter	VC_response = 011	-	213		μS
比较输出滤波宽度	Timer	VC_response = 100	-	0.852		mS
		VC_response = 101	-	3.410		mS
		VC_response = 110	-	13.640		mS
		VC_response = 111	-	54.559		mS



10.7. 低电压检测特性

10.7.1. 低电压检测(LVD1)

 $(Ta=-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C)$

参数	然 旦	符号 条件 -		额定值		- 单位	参考	
少 数	1 付与	余件	最小值	典型值	最大值	半世.	<i>一</i>	
BGR 建立时间	Tbgr	-	30	-	-	μs		
LVD 稳定等待时间	TLVDW	PCLK1 频率为		5		ше		
LVD 亿尺等行时间	ILVDW	32MHz 时	-	3	-	μs		
LVD 检测响应时间	Tdown	-	300.9	-	867.1	ns		
LVD 释放响应时间	Tup		314.33	-	506	ns		
LVD 检测精度	Vacc		-50		+50	mV		
LVD 迟滞电压	Vhys		-10		+10	mV		
LVD 滤波时间	Tres		16		64000	μs		

注意:

- 关于 LVD 的具体信息考本系列产品"用户手册"中的"低电压检测"。

10.7.2. 低电压检测阈值表(LVD1)

 $(Ta=-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C)$

全 掛	か口	タル		额定值		A C	会类		
参数	符号	条件	最小值	额定值	最大值	单位	参考		
		LVD_VSET=0000	1.95	2.00	2.05	V	检测与释放电压相同		
		LVD_VSET=0001	2.05	2.10	2.15	V	同上		
		LVD_VSET=0010	2.15	2.20	2.25	V	同上		
		LVD_VSET=0011	2.25	2.30	2.35	V	同上		
		LVD_VSET=0100	2.35	2.40	2.45	V	同上		
				LVD_VSET=0101	2.45	2.50	2.55	V	同上
		LVD_VSET=0110	2.56	2.61	2.66	V	同上		
检测/释放	VDR1	LVD_VSET=0111	2.67	2.72	2.77	V	同上		
电压	VDKI	LVD_VSET=1000	2.78	2.83	2.88	V	同上		
		LVD_VSET=1001	2.89	2.94	2.99	V	同上		
		LVD_VSET=1010	3.00	3.05	3.10	V	同上		
		LVD_VSET=1011	3.11	3.16	3.21	V	同上		
		LVD_VSET=1100	3.32	3.27	3.32	V	同上		
		LVD_VSET=1101	3.43	3.38	3.43	V	同上		
		LVD_VSET=1110	3.54	3.49	3.54	V	同上		
		LVD_VSET=1111	3.65	3.60	3.65	V	同上		

注意:

- 关于 LVD 的具体信息考本系列产品"外设手册"中的"低电压检测"。

HC32L15 系列数据手册 Page 85 of 96



10.8. 闪存擦/写特性

(DV_{CC}=2.2 V \sim 3.8 V, Ta=- 40°C \sim +85°C)

参数	额短	定值	单位	参考
少 数	最小值	最大值	半世.	<i>少</i> 与
页擦除时间	4	5	ms	除去内部的擦除前写入时间
字节(8位)写入时间	6	7.5	μs	除去系统级开销时间
整片擦除时间	30	40	ms	除去内部的擦除前写入时间

擦/写周期和数据保持时间

参数	最小值	最大值	単位	参考
擦/写次数	20,000	-	周期	
/[] {++ p-} (-)	100	-	年	25°C
保持时间	20	-	4-	85°C

HC32L15 系列数据手册 Page 86 of 96



10.9. 低功耗模式返回时间

10.9.1. 返回因子: 中断/端口唤醒

下表中返回时间指的是接收返回因子到启动程序执行时间。

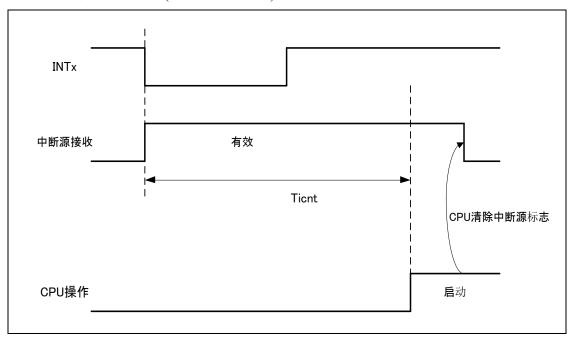
返回计数时间

$$(DV_{CC}=2.2~V\sim 3.8~V,~Ta=-40^{\circ}C\sim +85^{\circ}C)$$

シ 素	か口	额気	定值	出 (六	会		
参数	符号	典型值	最大值*1	单位	参考		
IDLE 模式		15.464	-	μs			
实时时钟模式		67.977	-		1. 粉叶每国叶每天 <u>国</u> 表天日		
停止模式	T:	68.483	-	μs	计数时间因时钟不同而不同		
深度休眠待机实时时钟	Tient						
模式		334.765	-	μs	端口唤醒(WKUPx)		
深度休眠待机停止模式							

^{*1:} 最大值取决于环境因素.

低功耗模式返回示例(端口中断 INTx*)

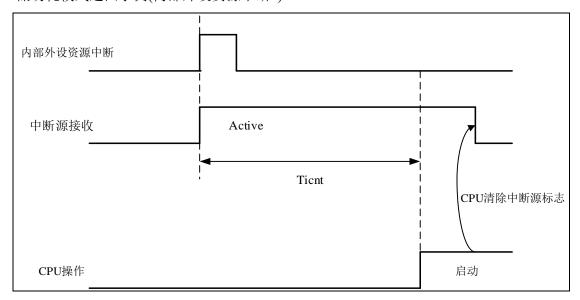


*: 设置为下降沿触发模式

HC32L15 系列数据手册 Page 87 of 96



低功耗模式返回示例(内部外设资源中断*)



*: 内部外设资源中断未包含在低功耗返回因子中

注意:

- 不同的低功耗模式下,返回因子不同具体参考本系列产品"用户手册"中的"低功耗模式"章节。
- 获取中断后的 CPU 操作取决于进入低功耗模式前的状态,具体参考本系列产品"用户手册"中的"低功耗模式"。



10.9.2. 返回因子: 复位

下表中返回时间指的是复位释放后到启动程序执行时间。

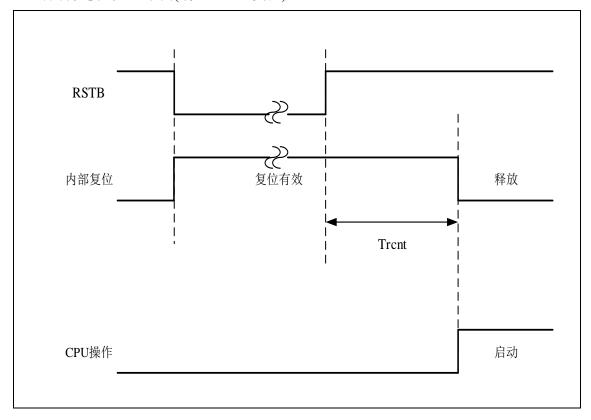
返回计数时间

(DV_{CC}=2.2 V ~ 3.8 V, Ta=-40°C $\sim +85$ °C)

参数	符号	额定	:值	· 单位	↔ ₩.	
参 数	打写	典型值	最大值	1 半世	参考	
IDLE 模式		278.3	-	μs		
实时时钟模式		277.96				
停止模式		211.90	-	μs		
深度休眠待机实时时钟	Trent		-			
模式		277.84		μs		
深度休眠待机停止模式						

^{*:} 最大值取决于内部振荡器的精度.

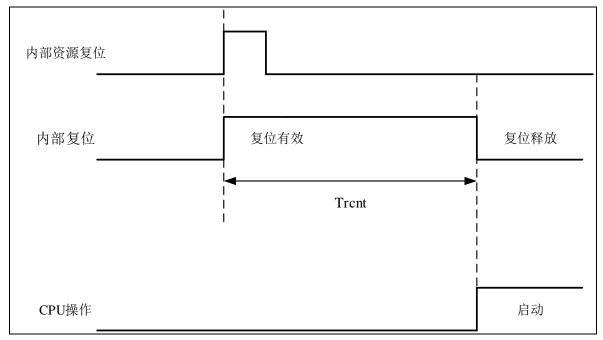
低功耗模式返回示例(端口 RSTB 复位)



HC32L15 系列数据手册



低功耗模式返回示例(内部外设资源复位*)



^{*:} 内部外设资源复位未包含在低功耗返回因子中.

注意:

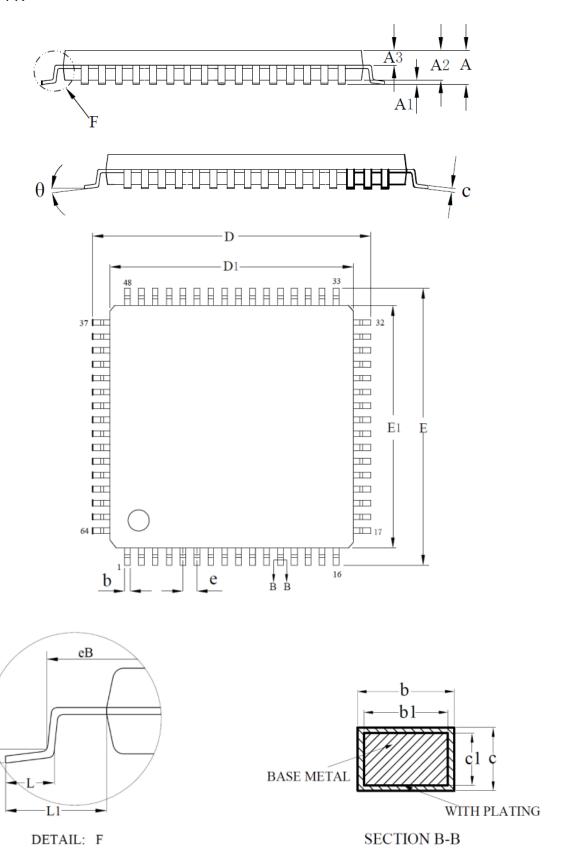
- 不同的低功耗模式下,返回因子不同,具体参考本系列产品"用户手册"中的"低功耗模式"章节。
- 获取中断后的 CPU 操作取决于进入低功耗模式前的状态,具体参考本系列产品"用户手册"中的"低功耗模式"。
- 上电复位和低电压检测复位不包含于表中,具体参考"上电复位时序"和"低电压检测特性"。
- 当系统从复位恢复后,CPU 进入内部高速振荡器时钟模式.如果需要切换到外部高速晶振模需要加上高速时钟稳定寄存器所设定的时间。
- 内部外设资源复位指监视定时器复位和时钟监视器复位。



11. 封装尺寸

LQFP64 封装

0.25



HC32L15 系列数据手册 Page 91 of 96

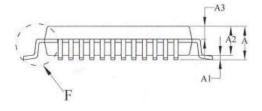


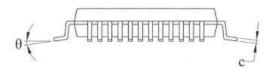
	L	QFP64 (10x1	.0)	I	LQFP64 (7x7)					
Symbol	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max				
A			1.60			1.60				
A1	0.05		0.15	0.05		0.15				
A2	1.35	1.40	1.45	1.35	1.40	1.45				
A3	0.59	0.64	0.69	0.59	0.64	0.69				
b	0.18		0.26	0.16		0.24				
b1	0.17	0.20	0.23	0.15	0.18	0.21				
С	0.13		0.17	0.13		0.17				
c1	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	0.14				
D	11.80	12.00	12.20	8.80	9.00	9.20				
D1	9.90	10.00	10.10	6.90	7.00	7.10				
Е	11.80	12.00	12.20	8.80	9.00	9.20				
E1	9.90	10.00	10.10	6.90	7.00	7.10				
eB	11.25		11.45	8.10		8.25				
e		0.50BSC			0.40BSC					
L	0.45			0.40		0.65				
L1		1.00REF			1.00REF					
θ	0°		7°	0°		7°				

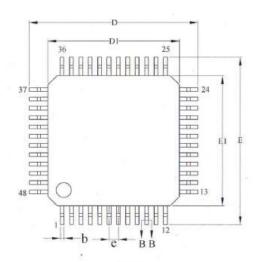
HC32L15 系列数据手册 Page 92 of 96

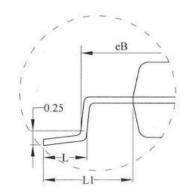


LQFP48 封装

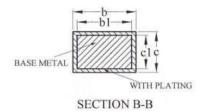








DETAIL: F

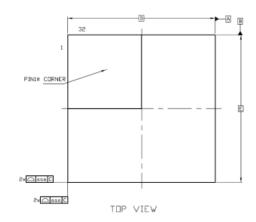


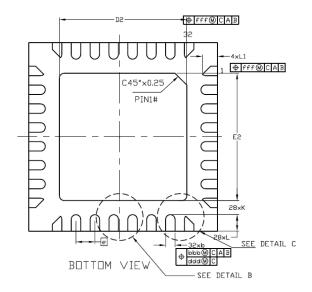
	Millimeter										
Symbol	Min	Nom	Max								
A			1.60								
A1	0.05		0.15								
A2	1.35	1.40	1.45								
A3	0.59	0.64	0.69								
b	0.18		0.26								
b1	0.17	0.20	0.23								
c	0.13		0.17								
c 1	0.12	0.13	0.14								
D	8.80	9.00	9.20								
D1	6.90	7.00	7.10								
E	8.80	9.00	9.20								
E1	6.90	7.00	7.10								
eB	8.10		8.25								
e		0.50BSC									
L	0.40		0.65								
L1	1.00REF										
θ	0		7°								

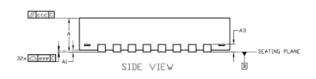
HC32L15 系列数据手册 Page 93 of 96

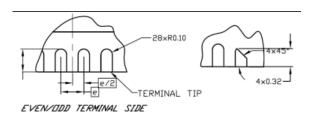


QFN32 封装









	QFN32								
Symbol	Min	Nom	Max						
	0.70	0.75	0.80						
A	0.85	0.90	0.95						
A1	0	0.02	0.05						
A3		0.20REF							
b	0.15	0.20	0.25						
D		4.0BSC							
Е		4.0BSC	Ī						
D2	2.60	2.70	2.80						
E2	2.60	2.70	2.80						
e		0.40BSC	Ī						
L	0.30	0.35	0.40						
L1	0.27	0.32	0.37						
K	0.20								
aaa		0.10							
bbb		0.07							
ccc		0.10							
ddd		0.05							
eee		0.08							
fff	0.10								

HC32L15 系列数据手册 Page 94 of 96



12. 订购信息

Parter number	PKG	Flash	RAM	1/0	双时钟	RTC	12bit ADC	vc	PWM	Timer	SPI	I2C	7816	UART	IrDA	Веер	LCD	多功能 定时器	包装形式
HC32L150KATA-LQ64	LQFP64 7*7	128K	6K	57	√	√	12ch	√	8	2	2	2	1	2	3	1	-	8	盘装
HC32L150K8TA-LQ64	LQFP64 7*7	64K	6K	57	√	√	12ch	√	8	2	2	2	1	2	3	1	-	8	盘装
HC32L150JATA-LQ48	LQFP48 7*7	128K	6K	43	√	√	12ch	√	8	2	2	2	1	2	3	1	-	8	盘装
HC32L150J8TA-LQ48	LQFP48 7*7	64K	6K	43	√	√	12ch	√	8	2	2	2	1	2	3	1	-	8	盘装
HC32L150FAUA-QFN32	QFN32 4*4	128K	6K	27	√	√	6ch	√	8	2	2	2	0	2	3	-	-	8	盘装
HC32L150F8UA-QFN32	QFN32 4*4	64K	6K	27	√	√	6ch	√	8	2	2	2	0	2	3	-	-	8	盘装
HC32L156KATA-LQ64	LQFP64 7*7	128K	6K	57	√	√	12ch	√	8	2	2	2	1	2	3	1	4*40; 6*38;8*36	8	盘装
HC32L156K8TA-LQ64	LQFP64 7*7	64K	6K	57	√	√	12ch	√	8	2	2	2	1	2	3	1	4*40; 6*38;8*36	8	盘装
HC32L156KATA-LQFP64	LQFP64 10*10	128K	6K	57	√	√	12ch	√	8	2	2	2	1	2	3	1	4*40; 6*38;8*36	8	盘装
HC32L156K8TA-LQFP64	LQFP64 10*10	64K	6K	57	√	√	12ch	√	8	2	2	2	1	2	3	1	4*40; 6*38;8*36	8	盘装
HC32L156JATA-LQ48	LQFP48 7*7	128K	6K	45	√	√	12ch	√	8	2	2	2	1	2	3	1	4*40; 6*38;8*36	8	盘装
HC32L156J8TA-LQ48	LQFP48 7*7	64K	6K	45	√	√	12ch	√	8	2	2	2	1	2	3	1	4*40; 6*38;8*36	8	盘装

HC32L15 系列数据手册 Page 95 of 96



13. 版本记录 & 联系方式

版本	修订日期	修订内容摘要
Rev1.0	2018/7/4	初版发布。
Rev1.1	2018/9/21	删除 SRAM 奇偶校验。



如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。

Email: mcu@hdsc.com.cn

网址: www.hdsc.com.cn

通信地址:上海市张江高科园区碧波路 572 弄 39 号

邮编: 201203



HC32L15 系列数据手册 Page 96 of 96